(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平 10-168132

(43)公開日 平成 10年(1998)6月23日

(51)Int.Cl. COSF212/14 8/00 220/10 297/02	識別記号	庁内整理番号	F I C08F212/1- 8/00 220/10 297/02))			#	技術表	示箇所	
			審査請求	未請求	請求項の	数 3	F D	(全7	頁)	
(21)出願番号	特願平 8-344556		(71)出顧人	日本曹遠	童株式会社					
(22)出願日	平成8年 (1996)12	月9日	(72)発明者	村本	千代田区大 博雄 市原市五井 土機能製品	南海岸	12-			
			(72)発明者	千葉県市	幸雄 市原市五井 土機能製品			54 E	日本曹達	en e
			(72)発明者	千葉県市	幸和 市原市五井 北機能製品			54 E	日本曹達	
			(74)代理人	弁理士	東海	俗作		最終	頁に続く	

(54) 【発明の名称】狭分散アルケニルフェノール系共重合体及びその製造方法

(57)【要約】

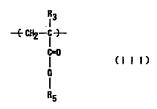
【課題】 単峰性で分子量分布が狭く、且つ、構造の制御された、アルケニルフェノールと、PAGにより用意に分解してカルボン酸を生成する (メタ) アクリル酸エステル類との共重合体、及びその製造方法を提供する事をその目的とする。

【解決手段】 一般式(I)、一般式(II)及び一般式(III)

【化1】

【化2】

【化3】



 $(R_1 \times R_2 \times R_3)$ は、各々独立に水素原子又はメチル基を表し、R 、は、置換基を有してもよい炭素数が $1 \sim 12$ のアルキル基、もしくはヘテロ環基を表し、R 、は、置換基を有してもよい炭素数が $7 \sim 15$ の脂環族基または、該脂環族基を有するアルキル基を表す。)で表される構造単位からなり、数平均分子量が $1,000 \sim 50,000$ 、数平均分子量(M n)と重量平均分子量(M w)との比が $M \times M = 1.00 \sim 1.50$ でかつ、一般式(I) の構造単位の繰り返しと〔一般式(I) の構造単位の繰り返しと〔一般式(I) の構造単位の繰り返し十一般式(I, I) の構造単位の繰り返し、I0 の比が I1 の I2 である狭分散アルケニルフェノール系共重合体。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式(I)、一般式(II)及び一般式(III)

1

【化1】

$$\begin{array}{c} R_1 \\ \downarrow \\ CH_2 - C \rightarrow \\ \hline \\ OH \end{array}$$

【化2】

【化3】

(R1、R1、R1は、各々独立に水素原子又はメチル基を表し、R1は、置換基を有してもよい炭素数が1~12のアルキル基、もしくはヘテロ環基を表し、R1は、置換基を有してもよい炭素数が7~15の脂環族基または、該脂環族基を有するアルキル基を表す。)で表される構造単位からなり、数平均分子量が1,000~50,000、数平均分子量(M1)と重量平均分子量(M2)との比がM2/M1=1.00~1.50でかつ、一般式(I)の構造単位の繰り返しと〔一般式(II)の構造単位の繰り返し十一般式(III)の構造単位の繰り返し十一般式(III)の構造単位の繰り返し十一般式(III)の構造単位の繰り返し十一般式(III)の構造単位の繰り返し」との比が1/9~9/1である狭分散アルケニルフェノール系共重合体。

【請求項2】 請求項1記載の共重合体がブロック共重合体である請求項1記載の狭分散アルケニルフェノール 系共重合体。

【請求項3】 アルカリ金属又は有機アルカリ金属を重合開始剤とするアニオン重合法により、一般式(IV) 【化4】 $CH_2 = C$ QR_6

(R:は、水素原子又はメチル基を表し、R:は、炭素 数が1~6のアルキル基を表す。)で表されるフェノー ル残基の水酸基が飽和脂肪族系保護基により保護された 10 化合物を単独重合あるいはビニル芳香族化合物とを共重 合し、次いで一般式(V)

【化5】

20 (R. は、各々独立に水素原子又はメチル基を表し、R. は、置換基を有してもよい炭素数が1~12のアルキル基、またはヘテロ環基を表す。)で表される(メタ)アクリル酸アルキルエステル類とブロック共重合を行い、次いで、一般式(VI)

【化6】

(R, は、各々独立に水素原子又はメチル基を表し、R, は、置換基を有してもよい炭素数が7~15の脂環族基または、該脂環族基を有するアルキル基を表す。)で表される(メタ)アクリル酸エステル類と共重合を行った後、一般式(IV)の飽和脂肪族系保護基を脱離させることを特徴とする請求項1記載の狭分散アルケニルフェノール系ブロック共重合体の製造方法。

40 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、狭分散アルケニルフェノール系共重合体に係り、更に詳しくは、数平均分子量が1,000~50,000であり、数平均分子量(Mn)と重量平均分子量(Mw)との比がMw/Mn=1.00~1.50である狭分散アルケニルフェノール系共重合体、及びその製造方法に関する。本発明の共重合体は、エキシマレーザーレジスト材料としての利用が期待される。

50 [0002]

20

30

3

【従来の技術】ポリpーヒドロキシスチレンに代表されるアルケニルフェノールのホモポリマー、コポリマーは、化学増幅型・エキシマレーザーレジスト材料として有用な事が知られている。コポリマーの中で(メタ)アクリル酸エステル類とのコポリマーは、従来は、ピニルフェノールモノマーと(メタ)アクリル酸エステルモノマーとを熱重合させる事により製造されていた。

【0003】LSIの高集積化は年々進んでおり、それ と共にパターンの微細化が要求されている。微細加工に は光露光によるフォトリソグラフィー技術が使われてお り、次世代の技術として、0.25μmルールを要求さ れる256MbDRAMにはKrFエキシマレーザー光 を使用するエキシマリソグラフィーが有望視されてい る。KrFエキシマレーザーレジストのベース樹脂とし ては、最近、ポリρーヒドロキシスチレンのホモポリマ ーやスチレンとのコポリマーが使われ始めている。化学 増幅型レジストの潜像形成反応は、酸発生反応(露光 時)と触媒反応(post exposure ing-PEB時)の2段階になる事が特徴である。こ のため触媒酸の安定性が問題であり、露光からPEBま でのインターバルが長くなると、空気中の不純物の影響 等によりTートップを形成したり、パターン形成が不可 能となる。従って、いわゆる環境安定型のレジストが必 要となり、その有力なものとしてヒドロキシスチレン と、光酸発生剤(PAG)により分解してカルボン酸を 生成し易い(メタ)アクリル酸エステル類、例えばアル キルメタクリレートとのコポリマーが注目されている。 しかしながら、従来の前記コポリマーは、熱重合法で製 造される為、必然的に未反応モノマーや低分子量体、 又、各成分のホモポリマーを含む混合物の形で得られ、 従って、設定通りの構造を有する狭分散の共重合体を得 る事は不可能であった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、単峰性で分子量分布が狭く、且つ、構造の制御された、アルケニルフェノールと、PAGにより容易に分解してカルボン酸を生成する(メタ)アクリル酸エステル類との共重合体、及びその製造方法を提供する事をその目的とする。【0005】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記目的を達成すべく鋭意研究した結果、リビングアニオン重合法によりアルケニルフェノールのフェノール性水酸基を飽和脂肪族系保護基により保護した化合物を単独重合又はピニル芳香族化合物とを共重合した後、PAGにより容易に分解してカルボン酸を生成する(メタ)アクリル酸エステル類とプロック共重合を行い、更に特定の(メタ)アクリル酸エステルを共重合し、しかる後酸性試剤を作用させる事により飽和脂肪肪族系保護基のみが脱離して、分子量分布が狭く、且つ構造の制御されたアルケニルフェノールと前記(メタ)アクリル酸エステル類と

のプロック共重合体が製造出来る事を見出し、本発明を 完成した。

【0006】即ち、本発明は、一般式(I)、一般式(II)及び一般式(III)

[0007]

【化7】

$$\begin{array}{c} R_1 \\ \leftarrow CH_2 - C \rightarrow \\ \hline \\ OH \end{array}$$

[0008]

[化8]

[0009]

【化9】

【0010】(R , 、R, 、R, は、各々独立に水素原 子又はメチル基を表し、R , は、置換基を有してもよい 炭素数が1~12のアルキル基、もしくはヘテロ環基を

の脂環族基または、該脂環族基を有するアルキル基を表 す。)で表される構造単位からなり、数平均分子量が

表し、R , は、置換基を有してもよい炭素数が $7 \sim 15$

1,000~50,000、数平均分子量(Mn)と重量平均分子量(Mw)との比がMw/Mn=1.00~ 1.50でかつ、一般式(I)の構造単位の繰り返しと

[一般式(11)の構造単位の繰り返し+一般式(111)の構造単位の繰り返し]との比が1/9~9/1である狭分散アルケニルフェノール系共重合体であり、プ

【0011】また、アルカリ金属又は有機アルカリ金属 を重合開始剤とするアニオン重合法により、一般式(I V)

[0012]

ロック共重合体である。

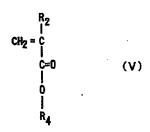
【化10】

CH2 = (IV)

【0013】(R , は、水素原子又はメチル基を表し、 R. は、炭素数が1~6のアルキル基を表す。)で表さ れるフェノール残基の水酸基が飽和脂肪族系保護基によ り保護された化合物を単独重合あるいはビニル芳香族化 合物とを共重合し、次いで一般式(V)

[0014]

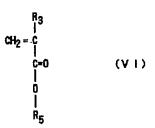
【化11】



【0015】(R , は、各々独立に水素原子又はメチル 基を表し、R , は、置換基を有してもよい炭素数が1~ 12のアルキル基、またはヘテロ環基を表す。)で表さ れる(メタ)アクリル酸アルキルエステル類とブロック 共重合を行い、次いで、一般式(VI)

[0016]

【化12】



【0017】 (R . は、各々独立に水素原子又はメチル 基を表し、R 。は、置換基を有してもよい炭素数が7~ 15の胎環族基または、該脂環族基を有するアルキル基 を表す。)で表される(メタ)アクリル酸エステル類と 共重合を行った後、一般式(IV)の飽和脂肪族系保護 基を脱離させることを特徴とする請求項1記載の狭分散 アルケニルフェノール系プロック共重合体の製造方法で ある。

[0018]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 本発明において用いる一般式(IV)で表される化合物 としては、p-n-ブトキシスチレン、p-sec-ブ トキシスチレン、p-tert-プトキシスチレン、p ーtert-プトキシーα-メチルスチレン、m-te rtープトキシスチレン、m-tertープトキシーα -メチルスチレン等が例示され、これらは一種単独又は 2種以上の混合物として使用される。

【0019】ビニル芳香族化合物としては、スチレン、 oーメチルスチレン、pーメチルスチレン、αーメチル スチレン、p-tert-プチルスチレン、1,3-ブ チルスチレン等が挙げられ、これらは一種単独又は2種 以上の混合物として使用される。

【0020】一般式(V)で示される(メタ)アクリル 酸エステルとしては、メチルアクリレート、メチルメタ クリレート、エチルアクリレート、エチルメタクリレー 10 ト、nープロピルアクリレート、nープロピルメタクリ レート、イソプロピルアクリレート、イソプロピルメタ クリレート、nープチルアクリレート、nープチルメタ クリレート、tープチルアクリレート、tープチルメタ クリレート、2ーエチルヘキシルアクリレート、2ーエ チルヘキシルメタクリレート、イソデシルアクリレー ト、イソデシルメタクリレート、イソオクチルアクリレ ート、イソオクチルメタクリレート、ラウリルアクリレ ート、ラウリルメタクリレート等が例示され、炭素数3 ~7の脂環族基又はヘテロ環基を有する(メタ)アクリ 20 ル酸エステルとしては、シクロヘキシルアクリレート、 シクロヘキシルメタクリレート、テトラヒドロフラニル アクリレート、テトラヒドロフラニルメタクリレート、 テトラヒドロピラニルアクリレート、テトラヒドロピラ ニルメタクリレート、3-オキソシクロヘキシルアクリ レート、3-オキソシクロヘキシルメタクリレート等が 例示され、これらは一種単独又は二種以上の混合物とし て使用される。

【0021】一般式(VI)で示される(メタ)アクリ ル酸エステルとしては、1-アダマンチルアクリレー 30 ト、1-アダマンチルメタクリレート、2-メチルー2 ーアダマンチルアクリレート、2ーメチルー2ーアダマ ンチルメタクリレート、1-メチレンアダマンチルアク リレート、1 -メチレンアダマンチルメタクリレート、 1-エチレンアダマンチルアクリレート、1-エチレン アダマンチルメタクリレート、3, 7-ジメチル-1-アダマンチルアクリレート、3,7-ジメチルー1-ア ダマンチルメタクリレート、イソボルニルアクリレー ト、イソボルニルメタクリレート、トリシクロデカニル アクリレート、トリシクロデカニルメタクリレート、ノ 40 ルボルナンアクリレート、ノルボルナンメタクリレー ト、メンチルアクリレート、メンチルメタクリレート、 ジシクロペンテニルアクリレート、ジシクロペンテニル メタクリレート等が例示され、これらは一種単独又は2 種以上の混合物として使用される。

【0022】本発明の共重合体の製造方法は、アルカリ 金属又は有機アルカリ金属を重合開始剤として、前記一 般式(IV)で示される化合物、要すればピニル芳香族 化合物とを併用してアニオン重合を行い、次いで反応系 に前記一般式(V)で示される化合物、前記一般式(V 50 1) で示される化合物を逐次添加してプロック共重合が 行われるが、この反応は通常、窒素、アルゴン等の不活性ガス雰囲気下、有機溶媒中において、-100 $\mathbb{C}\sim5$ 0 \mathbb{C} の \mathbb{C} の \mathbb{C} \mathbb{C} \mathbb{C}

【0023】重合開始剤のアルカリ金属としては、リチウム、ナトリウム、カリウム、セシウム等が例示され、有機アルカリ金属としては、前記アルカリ金属のアルキル、アリル化物及びアリール化物が使用可能である。これらの化合物として、エチルリチウム、nープチルリチウム、sープチルリチウム、tープチルリチウム、エチルナトリウム、リチウムピフェニル、リチウムナフタレン、リチウムトリフェニル、ナトリウムピフェニル、ナトリウムナフタレン、ナトリウムナフタレン、ナトリウムトリフェニルへ1,1ージフェニルへキシルリチウム、1,1ージフェニルー3ーメチルペンチルリチウム等が例示される。

【0024】有機溶媒としては、nーへキサン、nーへプタン等の脂肪族炭化水素類、シクロへキサン、シクロペンタン等の脂環族炭化水素類、ベンゼン、トルエン等の芳香族炭化水素類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類の他アニソール、ヘキサメチルホスホルアミド等の通常アニオン重合において使用される有機溶媒の一種単独または2種以上の混合溶媒として使用される。

【0025】得られた共重合体から飽和脂肪族系保護基 を脱離させ、アルケニルフェノール骨格を生成せしめる 反応は、前記重合反応で例示した溶媒の他、メタノー ル、エタノール等のアルコール類、アセトン、メチルエ チルケトン等のケトン類、エチルセロソルブ等のセロソ ルプ類、四塩化炭素等のハロゲン化炭化水素類の存在 下、塩酸、塩化水素ガス、硫酸、臭化水素酸、1,1, 1-トリフロロ酢酸、p-トルエンスルホン酸等の酸性 試剤を触媒として室温~150℃の温度で反応を行う事 が出来る。この反応において、前記一般式(V)で示さ れる (メタ) アクリル酸エステルセグメントのエステル 置換基は、前記一般式(VI)で示される(メタ)アク リル酸エステルセグメントのバルキーなエステル置換基 の立体障害効果により加水分解を起こさず、前記一般式 (IV) で示される化合物の飽和脂肪族系保護基のみが 脱離される。その結果、本発明である狭分散且つ構造の 制御されたアルケニルフェノール系共重合体が製造され

[0026]

【実施例】本発明を実施例、及び比較例により、更に詳細に説明する。但し、本発明の範囲は、下記実施例により何ら制限を受けるものではない。実施例中、mは、アルケニルフェノールの繰り返し単位の総数を、nは、一般式(V)で示される(メタ)アクリル酸エステルが重合した繰り返し単位の総数を、また、pは、一般式(V1)で示される(メタ)アクリル酸エステルが重合した繰り返し単位の総数を示す。

【0027】実施例1

窒素雰囲気下において、テトラヒドロフラン(以下、T HFと略す) 1500g中に、nープチルリチウム (以下、NBLと略す) 35ミリモルを加え、攪拌下、 -40℃に保持しながら、p-tert-ブトキシスチ レン(以下、PTBSTと略す)1.03モルを1時間 かけて滴下、更に反応を1時間継続し、ガスクロマトゲ ラフィー(以下、GCと略す)により反応完結を確認し た。この段階で反応系から少量を採取し、メタノールに より反応を停止させた液についてゲルパーミィエイショ 10 ンクロマトグラフィー(以下、GPCと略す)により分 析した所、PTBSTポリマーは、Mn=5200、M w/Mn=1.08の単分散ポリマーであった。次い で、反応系に、 t.ertーブチルメタクリレート(以 下、t-BMAと略す)1モルを1時間かけて滴下、更 に反応を1時間継続して、GCにより反応完結を確認し た。この段階で前記と同様に採取、GPC分析を行った 所、Mn=9400、Mw/Mn=1. 12の単分散ポ リマーであった。次いで、反応系に、イソボルニルメタ クリレート 0. 2モルを 30分かけて滴下、更に反応を 20 1時間継続し、GCにより反応完結を確認した。つぎ に、反応系にメタノールを加えて反応を停止させ、反応 液を大量のメタノール中に投入してポリマーを析出さ せ、濾過、洗浄後、60℃で15時間乾燥して白色粉体 状のポリマーを得た。用いたモノマー総量に対する重合 収率は、99.5%であった。このコポリマーをGPC 分析を行った所、Mn=10700、Mw/Mn=1. 12の単分散ポリマーであった。つぎに、得られたポリ マー10gをエタノールに溶解して30%溶液とし、濃 塩酸3gを加えて70℃で3時間反応を行った後、反応 30 液を大量の水中に投入してポリマーを析出させ、濾過、 洗浄後、60℃で5時間乾燥して白色粉体状のポリマー 8. 4 gを得た。この反応において、反応前後における ポリマーの赤外吸収スペクトル (以下、IRと略す)及 び''C NMR (以下、NMRとのみ記す)を比較し

IR:890cm 1 におけるポリPTBSTのtープチル基由来の吸収(ポリtーBMAには存在しない)が反応後は消失し、あらたに3300cm 1 付近に水酸基由来のプロードな吸収が観察された。

40 NMR: 29ppm付近におけるポリPTBSTのtープチル基由来のピークが反応後は消失しており、一方、27ppm付近のポリtーBMAのtープチル基由来のピークは、ベンゼン環カーボンに対する面積比が反応前後において変化していなかった。更に、生成したポリマーの酸価を測定した所、2.8KOHmg/gでポリーpーヒドロキシスチレンホモポリマーと殆ど同じ値であった。また、生成したポリマーについてGPCを測定した所、Mn=9000、Mw/Mn=1.12の単分散ポリマーであり、NMRにより測定した共重合比率は、

50 m/n/p=29/29/6であった。以上の事から、

共重合及びその後の脱離反応は散定通り行われ、pーヒドロキシスチレンと、tーBMAとを主構成セグメントとし、末端にイソボルニルメタクリレートセグメントを有する狭分散アルケニルフェノール系プロック共重合体が生成した事を確認した。

【0028】 実施例2

窒素雰囲気下において、THF1500g中に、NBL 50ミリモルを加え、攪拌下、−40℃に保持しなが ち、PTBST1モルを1時間かけて滴下、更に1時間 反応を継続し、GCにより反応完結を確認した。この段 階でのPTBSTポリマーは、Mn=3500、Mw/ Mn=1.10の単分散ポリマーであった。次いで、反 応系に、メチルメタクリレート O . 3 モル、 t - B M A 0. 3モルの混合物を1時間かけて滴下、更に反応を1 時間継続し、GCにより反応完結を確認した。この段階 でのポリマーは、M n = 5000、M w / M n = 1.13の単分散ポリマーであった。次いで、反応系にトリシ クロデカニルメタクリレート0.1モルを30分かけて 適下、更に 1 時間反応を継続してGCにより反応完結を 確認した。つぎに、反応液を実施例、1におけると同様 にしてあと処理を行い、白色粉体状のポリマーを得た。 用いたモノマー総量に対する重合収率は、99.0%で あった。このポリマーのGPC分析を行った所、Mn= 5500、Mw/Mn=1.13の単分散ポリマーであ った。つぎに、得られたポリマー10gをエタノールに 溶解して、濃硫酸0.5gを加えて60℃で3時間反応 を行った後、反応液を大量の水中に投入してポリマーを 析出させ、濾過、洗浄後、60℃で5時間乾燥して白色 粉体状のポリマー 7.9gを得た。この反応におい て、反応前後におけるポリマーのIR及びNMRを比較 した。

1R:反応後、890cm つの吸収が消失し、新たに3 300cm⁻¹付近にブロードな吸収が観察された。 NMR:反応後、29ppm付近のピークが消失、27 ppm付近のピーク及び50ppm付近のポリメチルメ タクリレートのメチル基由来のピークは、ベンゼン環カ ーポンに対する面積比が前後において変化していなかっ た。更に、生成したポリマーの酸価は、2.8KOHm g/gであった。また、生成したポリマーについてGP Cを測定した所、Mn=4300、Mw/Mn=1.1 3であり、NMRにより測定した共重合比率は、m/n /p=20/16/2であった。以上の事から、共重合 及びその後の脱離反応は設定通り行われ、pーヒドロキ シスチレンセグメントと、メチルメタクリレートセグメ ントと、t-BMAセグメントを主構成単位とし、末端 にトリシクロデカニルメタクリレートセグメントを有す る狭分散プロック共重合体が生成した事を確認した。

【0029】実施例3

窒素雰囲気下において、THF2500g中に、ナトリウム40ミリモルを含むナトリウムーケロシン分散体

加え、攪拌下、−60℃に保持しながら、p−tert ープトキシーα-メチルスチレン (以下、PTBMST と略す) 1 モルとスチレン 0.2 モルとの混合物を1 時間かけて滴下、更に1時間反応を継続して、GCによ り反応完結を確認した。この段階でのポリマーは、Mn = 1 1 5 0 0、Mw/Mn=1. 2 2の単分散ポリマー であった。ついで、反応系に、テトラヒドロピラニルメ タクリレート1モルを1時間かけて滴下し、更に反応を 1時間継続して、GCにより反応完結を確認した。この 10 段階でのポリマーは、Mn=21000、Mw/Mn= 1.25の単分散ポリマーであった。ついで、反応系 に、ジシクロペンテニルメタクリレート0.1モルを3 0分かけて滴下、更に1時間反応を継続し、GCにより 反応完結を確認した。つぎに、反応液を実施例. 1にお けると同様にして後処理を行い、白色粉体状のポリマー を得た。用いたモノマー総量に対する重合収率は、9 8. 7%であった。このポリマーのGPC分析を行った 所、Mn=22000、Mw/Mn=1.25の単分散 ポリマーであった。つぎに、得られたポリマー10gを 20 エタノール/トルエン=3/1 (重量比)の混合溶媒に 溶解して20%溶液とし、濃塩酸3gを加えて70℃で 3時間反応を行った後、反応液を大量の水中に投入して ポリマーを析出させ、濾過、洗浄後、60℃で5時間乾 燥して白色粉体状のポリマー8.6gを得た。この反応 において、反応前後におけるポリマーのIR及びNMR を測定、比較した。その結果、IRにおいて、890c m⁻¹の吸収が消失し、あらたに3300cm ⁻¹付近にブ ロードな吸収が観察され、NMRにおいて29ppm付 近のピークが消失している事が確認された。更に、生成 30 したポリマーの酸価は、2.3 KOHmg/gであっ た。また、生成したポリマーについてGPCを測定した 所、Mn=19200、Mw/Mn=1.25の単分散 ポリマーであり、NMRにより測定した共重合比率は、 m/n/p = 60/50/5であった。以上の事か ら、共重合及びその後の脱離反応は設定通り行われ、 p -ヒドロキシ-α-メチルスチレン-スチレンセグメン トと、テトラヒドロピラニルメタクリレートセグメント とを主構成単位とし、末端にジシクロペンテニルメタク リレートセグメントを有する狭分散プロック共重合体が

40 生成した事を確認した。 【0030】比較例1

実施例1において、第3番目に加えた共重合成分、イソボルニルメタクリレートを用いない他は、実施例1と同様に共重合~後処理を行い、Mn=9300、Mw/Mn=1.10 単分散コポリマーを得た。得られたポリマー10gをエタノールに溶解して実施例1におけると同様にして脱離反応~後処理を行い、白色粉体状のポリマー6.4gを得た。この反応において、反応前後におけるポリマーの1R及びNMRを測定した。

50 IR:890cm ⁻¹の吸収が消失し、あらたに3300

cm⁻¹付近にプロードな吸収が観察された。

NMR:反応後、29ppm付近のピークが消失し、27ppm付近のピークは、ベンゼン環カーボンに対する面積比が反応前の15%まで減少していた。又、生成したポリマーの酸価を測定した所、230KOHmg/gであった。また、生成したポリマーについてGPCを測定した所、Mn=6200、Mw/Mn=1.12の単分散ポリマーであった。以上の事から、共重合反応は設定通り進行し、脱離反応時、ポリPTBSTセグメントのプトキシ基は予定通り完全に脱離したが、一方では、ポリt-BMAのエステル部分も殆どが加水分解され、設定通りのp-ヒドロキシスチレンセグメントと、t-BMAセグメントとからなるプロック共重合体は得られなかった。

11

【0031】比較例2

実施例3において、第3番目に加えた成分、ジシクロペンテニルメタクリレートを用いない他は、実施例3と同様に共重合~後処理を行い、Mn=21500、Mw/Mn=1.25の単分散ポリマーを得た。得られたポリマーを実施例3と同様にして脱離反応~後処理を行い、白色粉体状のポリマー6.2gを得た。この反応において、反応前後におけるポリマーのIRを測定した所、890cm⁻¹の吸収が消失し、あらたに3300cm

近にブロードな吸収が観察され、また、1725cm のエステル由来の吸収が著しく減少してショルダーとな り、あらたに1700 cm 1 にカルボン酸由来の吸収が 観察された。また、生成したポリマーの酸価を測定した 所、218KOHmg/gであった。また、生成したポ リマーについてGPCを測定した所、 M n = 1 2 9 00、Mw/Mn=1. 25の単分散ポリマーであった。 以上の事から、共重合反応は設定通りに進行し、脱離反 応において、ポリPTBMSTセグメントのプトキシ基 10 は予定通り完全に脱離したが、一方では、ポリーテトラ ヒドロピラニルメタクリレートセグメントのエステル部 分も殆どが加水分解され、設定通りのpーヒドロキシー αーメチルスチレンースチレンセグメントと、テトラヒ ドロピラニルメタクリレートセグメントとからなるプロ ック共重合体は得られなかった。

[0032]

【発明の効果】単峰性で分子量分布が狭く、且つ、構造の制御された、アルケニルフェノールと、PAGにより用意に分解してカルボン酸を生成する(メタ)アクリル20酸エステル類との共重合体であり、エキシマレーザーレジスト材料としての利用が期待される狭分散アルケニルフェノール系共重合体を得ることが出来た。

フロントページの続き

(72)発明者 松本 仁志

千葉県市原市五井南海岸 12-54 日本曹達株式会社機能製品研究所内

(72)発明者 清水 豊

千葉県市原市五井南海岸 12-54 日本曹達株式会社機能製品研究所内

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 10-265524

(43) Date of publication of application: 06.10.1998

(51)Int.CI. C08F 12/24

C08F 8/00

C08F 20/06

C08F 20/12

G03F 7/039

H01L 21/027

(21)Application number: 10-017972 (71)Applicant: SHIN ETSU CHEM

CO LTD

(22)Date of filing: 14.01.1998

(72)Inventor: MOTOUMI KIYOSHI, WATANABE OSAMU, WATANABE

SATOSHI, NAGURA SHIGEHIRO, ISHIHARA TOSHINOBU

(30)Priority

Priority number: 09 26026

Priority date: 24.01.1997

Priority country: JP

(54) HIGH MOLECULAR COMPOUND AND CHEMICALLY AMPLIFYING POSITIVE TYPE RESIST MATERIAL

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject new compound useful as a more sensitive and high resolution resist material.

SOLUTION: This high molecular compound having 1,000 to 500,000 weight average molecular weight has a repeating unit of the formula [R1 is H or methyl; R2 is a 1-8C alkyl; R3 is H; R4 is COOR5 (R5 is H, etc.); (x) is 0 or a positive integer; (y) is a positive integer; (p) and (q) are each a positive number; etc.], in which a part of hydrogen atoms of a phenolic hydroxyl group

and/or a carboxyl group is partially substituted with one or more kinds of an acid unstable group, and a part of the remaining phenolic hydroxyl group and/or carboxyl group reacts with an alkenyl compound or a halogenated alkyl ether compound to form intramolecular and/or intermolecular C-O-C group and to crosslink the compounds with the formed intramolecular and/or intermolecular C-O-C group, and includes average 0-80 mol.% total amount of the acid unstable group and crosslinking group based on the total of the phenolic hydroxyl group of the formula and carboxyl group.

[Claim]

[Claim 1] A high molecular compound having 1,000 to 500,000 weight average molecular weight which has a repeating unit of the formula(1), in which a part of hydrogen atoms of a phenolic hydroxyl group and/or a carboxyl group is partially substituted with one or more kinds of an acid unstable group, and a part of the remaining phenolic hydroxyl group and/or carboxyl group reacts with an alkenyl ether compound or a halogenated alkyl ether compound to form intramolecular and/or intermolecular C-O-C group and to crosslink the compounds with the formed intramolecular and/or intermolecular C-O-C group, and includes average 0-80 mol.% total amount of the acid unstable group and crosslinking group based on the total of the phenolic hydroxyl group of the formula and carboxyl group.

(wherein R1 is a hydrogen atom or a methyl group among ,R2 is a straight-chained, branched, or cyclic alkyl group having 1 to 8 carbons, R3 is a hydrogen atom and R4 is -COOR5 (R5 is a hydrogen atom or a straight-chained, branched, or cyclic alkyl group having 1 to 8 carbons), or an alkyl group having 1 to 5 carbons, or a phenyl group substituted or unsubstituted by halogen atoms or cyano group. Or R3 and R4 may join together mutually and may become -COOCO-. x is 0 or a positive integer, and y is a positive

integers, and x and y are x+y<=5, and p and q are positive numbers and are p+q=1 and 0<q/(p+q)<=0.9.)

[Claim 2] A high molecular compound having 1,000 to 500,000 weight average molecular weight which has a repeating unit of the formula(2), in which a part of hydrogen atoms of a phenolic hydroxyl group and/or a carboxyl group is partially substituted with one or more kinds of an acid unstable group, and a part of the remaining phenolic hydroxyl group and/or carboxyl group reacts with an alkenyl ether compound or a halogenated alkyl ether compound to form intramolecular and/or intermolecular C-O-C group and to crosslink the compounds with the formed intramolecular and/or intermolecular C-O-C group, and includes average 0-80 mol.% total amount of the acid unstable group and crosslinking group based on the total of the phenolic hydroxyl group of the formula and carboxyl group.

(wherein R is a hydroxyl group or OR6 and include at least one of a hydroxyl group. R1 is a hydrogen atom or a methyl group, and R2 is a straight-chained, branched, or cyclic alkyl group having 1 to 8 carbons. R3 is a hydrogen atom and R4 is -COOR5 (R5 is a hydrogen atom or a straight-chained, branched, or cyclic alkyl group having 1 to 8 carbons), or an alkyl group having 1 to 5 carbons, or a phenyl group substituted or unsubstituted by halogen atoms or cyano group. Or R3 and R4 may join together mutually and may become -COOCO-. R6 is an acid unstable group. x is 0 or a positive integer, and y is a

positive integers, and x and y are x+y<=5. k and m is 0 or a positive integer, and n is a positive integer, and k, m, and n are k+m+n<=5. p1 and p2 are a positive number, and q1 and q2 are 0 or a positive number and are not simultaneously set to 0. and p1, p2, q1, and q2 are 0 < p1/(p1+p2+q1+q2) < 0.8, and 0 < p2/(p1+p2+q1+q2) < 0.8 and 0 < (p1+q2)/(p1+p2+q1+q2) < 0.8 and p1+p2+q1+q2=1.

[Claim 3] A high molecular compound having 1,000 to 500,000 weight average molecular weight which has a repeating unit of the formula(3), in which a part of hydrogen atoms of a phenolic hydroxyl group and/or a carboxyl group is partially substituted with a general fomula (4a) or (4b), to form intramolecular and/or intermolecular C-O-C group and to crosslink the compounds with the formed intramolecular and/or intermolecular C-O-C group, and includes average 0-80 mol.% total amount of the acid unstable group and crosslinking group based on the total of the phenolic hydroxyl group of the formula and carboxyl group.

(wherein R is a hydroxyl group or OR6 and include at least one of a hydroxyl group. R1 is a hydrogen atom or a methyl group, and R2 is a straight-chained, branched, or cyclic alkyl group having 1 to 8 carbons. R3 is a hydrogen atom and R4 is -COOR5 (R5 is a hydrogen atom or a straight-chained, branched, or cyclic alkyl group having 1 to 8 carbons), or an alkyl group having 1 to 5

carbons, or a phenyl group substituted or unsubstituted by halogen atoms or cyano group. Or R3 and R4 may join together mutually and may become -COOCO-. R6 is the following general formula (5), the following general formula (6), a tertiary alkyl group having 4 to 20 carbons, a trialkylsilyl group in which the said alkyl groups have 1 to 6 carbons respectively, or an oxoalkyl group having 4 to 20 carbons. p11, p12, and p2 are positve numbers, q1 and q2 are 0 or positive numbers and are not simultaneously set to 0, and p11, p12, p2, q20 < p11/(p11+p12+p2+q1+q2) < 0.8, q1, and are 0 < p2/(p11+p12+p2+q1+q2) < 0.8, 0 < (p11+p12+q2)/(p11+p12+p2+q1+q2) < 0.8, and p11+p12+p2+q1+q 2= 1. x is 0 or a positive integer, and y is a positive integers, and x and y are x+y<=5. k and m is 0 or a positive integer, and n is a positive integer, and k, m, and n are $k+m+n \le 5$.)

$$R^{7}$$
 $-C-O-R^{8}-B-A$ [-B-R⁸-O-C- R^{8}]
 R^{8}
 R^{8}
 R^{8}
(4 b)

(wherein R7 and R8 are hydrogen atoms or straight-chained, branched, or cyclic alkyl groups having 1 to 8 carbons. Or R7 and R8 may form a ring and when forming a ring, R7 and R8 is straight-chained, or branched alkylene group having 1 to 8 carbons. R9 is a straight-chained, or branched alkylene group having 1 to 10 carbons and d is 0 or the integer of 1-10. A is c-valued, aliphatic or alicyclic saturated hydrocabon group, aromatic hydrocarbon group or heterocyclic group which may intervene the hetero atoms, and may

be substituted by a hydroxyl group, a carboxyl group, a acyl group, or a fluorine atom. B is -CO-O-, -NHCO-O-, or -NHCONH-. c is the integers of 2 to 8, and c' is the integers of 1 to 7.)

$$\begin{array}{c|c}
R^{10} \\
-C-OR^{12} \\
R^{11}
\end{array} (5)$$

$$-(CH_{\partial_{\overline{a}}}C - OR^{13})$$

(wherein R10 and R11 are hydrogen atoms or straight-chained, branched, or cyclic alkyl groups having 1 to 8 carbons., R12 is a first-valued hydrocarbon group having 1 to 18 carbons, which may have the hetero atoms. R10, and R11, R10 and R12, or R11 and R12 may form the ring and when forming a ring, R10, R11, and R12 are straight-chained or branched alkylene group having 1 to 18, respectively. R13 is a tertiary alkyl group having 4 to 20 carbons, a trialkylsilyl group in which the said alkyl groups have 1 to 6 carbons respectively, an oxoalkyl group having 4 to 20, or the said general formula (5). a is the integer of 0 to 6.]

[Claim 4] A high molecular compound according to claim 3, characterized in that the bridge group having the C-O-C group expressed by a general formula (4a) or (4b) is the following general formula (4a") or (4b").

(wherein R7 and R8 are hydrogen atoms or straight-chained, branched, or cyclic alkyl groups having 1 to 8 carbons. Or R7 and R8 may form a ring and when forming a ring, R7 and R8 is straight-chained, or branched alkylene group having 1 to 8 carbons. R9 is a straight-chained, or branched alkylene group having 1 to 10 carbons and d is 0 or the integer of 1 to 5. A' is c"-valued, straight-chained, or branched alkylene group having 1 to 20, alkyltolyl group, alkyltetrayl group, arylene group having 6 to 20 which may intervene the hetero atoms, and may be substituted by a hydroxyl group, a carboxyl group, a acyl group, or a fluorine atom. B is -CO-O-, -NHCO-O-, or -NHCONH-. c" is the integers of 2 to 4, and c" is the integers of 1 to 3.)

[Claim 5] The chemical amplified positive-resist material characterized by containing (A) organic solvent, (B) the high-molecular-compound as a base resin, according to claims 1, 2, 3, or 4, (C) acid generator.

[Claim 6] The chemical amplified positive-resist material according to claim 5, characterized by furthermore blending (D): A high molecular compound having 3,000-300,000 weight average molecular weight which has a repeating unit of the formula(1), in which a part of hydrogen atoms of a phenolic hydroxyl group and/or a carboxyl group is partially substituted with one or

more kinds of an acid unstable group, and includes average 0-80 mol.% total amount of the acid unstable group based on the total of the phenolic hydroxyl group of the formula and carboxyl group.

(R1, R2, R3, R4, x, y, p, and q is the respectively same meaning as the above.)

[Claim 7] The chemical amplified positive-resist material according to claim 5 or 6 characterized by furthermore blending (E): solution control agent.

[Claim 8] The chemical amplified positive-resist material according to claim 5 to 7, characterized by furthermore blending (F): a basic compound as an additive.

[Claim 9] The chemical amplified positive-resist material according to claim 5 to 8, characterized by furthermore blending (G): an aromatic compound which has the group shown by =C-COOH in a molecule as an additive.

[Claim 10] The chemical amplified positive-resist material according to claim 5 to 9, characterized by furthermore blending (H): ultraviolet ray absorbent

[Claim 11] The chemical amplified positive-resist material according to claim 5 to 10, characterized by furthermore blending (I): an acetylene alcohol derivative.

[0081] Moreover, in order to obtain the above-mentioned high molecular compound of mono dispersion especially although it can carry out using a well-known living anionic initiator when manufacturing the high molecular compound of this invention by living anionic polymerization, it is desirable to use an organometallic compound also in a living anionic initiator. As the above-mentioned organometallic compound, organic alkali metal, such as n-butyl lithium, sec-butyl lithium, tert-butyl lithium, sodium naphthalene, a naphthalene potassium, anthracene sodium, alpha-methyl-styrene tetramer disodium, a cumyl potassium, and cumyl cesium, etc. is mentioned, for example. In addition, the addition of a living anionic initiator is calculated from the relation of design molecular weight (the number of mols of = monomer weight / initiator).

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平 10-265524

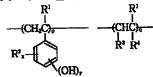
(43)公開日 平成 10年(1998)10月6日

(51) Int. Cl. *	識別記号	庁内整理番号	F I 技術表示箇	所
COSF 12/24			CO8F 12/24	
8/00			8/00	
20/06			20/06	
20/12			20/12	
CO3F 7/O39	601		CO3F 7/O39 601	
4031 17000		審査請求	未請求 請求項の数 11 FD (全 78頁) 最終頁に紹	たく
(21)出顧番号	特顧平 10-17972		(71) 出願人 000002060	
	14 //2 1		信越化学工業株式会社	
(22)出顧日	平成 10年(1998)1	月 14日	東京都千代田区大手町二丁目6番1号	
	, ,,,		(72)発明者 本海 清	
(31)優先権主張番号	特願平 9-26026		新潟県中頸城郡頸城村大字西福島 28-	1
(32)優先日	平9 (1997)1月24	日	信越化学工業株式会社合成技術研究所内	
(33)優先權主張国	日本(JP)		(72)発明者 渡辺 修	
			新潟県中頸城郡頸城村大字西福島 28-	1
			信越化学工業株式会社合成技術研究所内	
			(72)発明者 渡辺 聡	
			新潟県中頸城郡頸城村大字西福島 28-	1
			信越化学工業株式会社合成技術研究所内	
			(74)代理人 弁理士 小島 隆司 (外1名)	
			最終頁に	続

(54) 【発明の名称】高分子化合物及び化学増幅ポジ型レジスト材料

(57)【要約】 (修正有)

【解決手段】 式(1)の繰り返し単位を有する高分子化合物のフェノール性水酸基及び/又はカルボキシル基の一部の水素原子が酸不安定基により部分置換され、残りのフェノール性水酸基及び/又はカルボキシル基の一部とアルケニルエーテル化合物との反応により得られる分子内及び/又は分子間でC-O-C基を有する架構基



【効果】 感度、解像性、ブラズマエッチング耐性、レジストパターンの耐熱性に優れ、パターンがオーパーハ

(1)

ング状になりにくく、寸法制御性に優れている。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1)で示される繰り返し単 位を有する高分子化合物のフェノール性水酸基及び/又 はカルボキシル基の一部の水素原子が1種又は2種以上 の酸不安定基により部分置換され、かつ残りのフェノー ル性水酸基及び/又はカルボキシル基の一部とアルケニ ルエーテル化合物もしくはハロゲン化アルキルエーテル

(式中、R d は水素原子又はメチル基を示し、R d は炭素 数1~8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示 す。R³は水素原子、R⁴は一COOR⁵(R⁵は水素原子 又は炭素数1~8の直鎖状、分岐状もしくは環状のアル キル基) 又は炭素数1~5のアルキル基、ハロゲン原子 もしくはシアノ基で置換された又は非置換のフェニル基 を示す。或いは、R 'とR'は互いに結合し-COOCO ーとなっていてもよい。xは0又は正の整数、yは正の 整数であり、x+y≤5を満足する数であり、p、qは 正の数であり、p+q=1、 $0 < q/(p+q) \le 0$. 9を満足する数である。)

下記一般式(2)で示される繰り返し単 【請求項2】

(式中、Rは水酸基又はOR 4基を示し、少なくとも1 個は水酸基である。R 1は水素原子又はメチル基を示 し、R は炭素数1~8の直鎖状、分岐状又は環状のア ルキル基を示す。R は水素原子、R は-COOR "(R¹は水素原子又は炭素数1~8の直鎖状、分岐状も しくは環状のアルキル基)又は炭素数1~5のアルキル 基、ハロゲン原子もしくはシアノ基で置換された又は非 置換のフェニル基を示す。或いは、R 'とR'は互いに結 合し-COOCO-となっていてもよい。R 'は酸不安 定基を示す。xは0又は正の整数、yは正の整数であ り、x+y≤5を満足する数である。k、mは0又は正 の整数、nは正の整数であり、k+m+n≤5を満足す る数である。 p 1 、 p 2 は正数、 q 1 、 q 2 は 0 又 は 正 数であるが、q1とq2が同時に0となることはなく、 かつ0 < p1/(p1+p2+q1+q2) < 0.8、

化合物との反応により得られる分子内及び/又は分子間 でC-〇-C基を有する架橋基により架橋されており、 上記酸不安定基と架橋基との合計量が式(1)における フェノール性水酸基及びカルボキシル基の全体の平均0 モル%を超え80モル%以下の割合である重量平均分子 量1,000~500,000の高分子化合物。

(1)

位を有する高分子化合物のRで示されるフェノール性水 酸基及び/又はカルボキシル基の一部とアルケニルエー テル化合物もしくはハロゲン化アルキルエーテル化合物 との反応により得られる分子内及び/又は分子間で C-O-C基を有する架橋基により架橋されており、上記酸 不安定基と架橋基との合計量が式(1)におけるフェノ 20 一ル性水酸基及びカルボキシル基の全体の平均0モル% を超え80モル%以下の割合である重量平均分子量1. 000~500,000請求項1記載の高分子化合 物。

【化2】

【化1】

0(p1+q2) / (p1+p2+q1+q2) < 0.8、p1+p2+q1+q2=1を満足する数であ る。)

下記一般式(3)で示される繰り返し単 【請求項3】 位を有する高分子化合物のRで示されるフェノール性水 酸基及び/又はカルボキシル基の一部の水素原子がとれ て、その酸素原子が下記一般式 (4 a) 又は (4 b) で 40 示される C - O - C 基を有する架橋基により分子内及び /又は分子間で架構されており、上記酸不安定基と架橋 基との合計量が式(1)におけるフェノール性水酸基及 びカルボキシル基の全体の平均0モル%を超え80モル %以下の割合である重量平均分子量1,000~50 0,000の請求項2記載の高分子化合物。

【化3】

(.

(3)

[(式中、Rは水酸基又はOR を示し、R は水素原子又はメチル基を示し、R は炭素数1~8の直鎖状、分較状又は環状アルキル基を示す。R は水素原子、R は一COOR (R は水素原子又は炭素数1~8の直鎖状、分較状もしくは環状のアルキル基)又は炭素数1~5のアルキル基、ハロゲン原子もしくはシアノ基で置換された又は非置換のフェニル基を示す。或いは、R とR は互いに結合し一COOCO一となっていてもよい。R は下記一般式(5)で示される基、下記一般式(6)で示される基、炭素数4~20の3級アルキル基、各アルキル基の炭素数が1~6のトリアルキルシリル基又は炭素数4~20のオキソアルキル基である。p

10 11、p12、p2は正数、q1、q2は0又は正数であるが、q1とq2が同時に0となることはなく、かつ0<p11/(p11+p12+p2+q1+q2)<
0.8、0<p2/(p11+p12+p2+q1+q2)/(p11+p12+p2+q1+q2)/(p11+p12+p2+q1+q2)/(p11+p12+p2+q1+q2)/(p11+p12+p2+q1+q2)<0.8、p11+p12+p2+q1+q2)<0.8、p11+p12+p2+q1+q2=1を満足する数である。xは0又は正の整数、yは正の整数であり、x+y≤5を満足する数である。k、mは0又は正の整数、nは正の整数であり、k+m+n≤5を満足する数である。)

20 【化4】

(式中、R'、R'は水素原子又は炭素数1~8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。又は、R R'とは環を形成してもよく、環を形成する場合には R'、R'は炭素数1~8の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。R'は炭素数1~10の直鎖状又は分岐状のアルキレン基、dは0又は1~10の整数である。A は、c 価の炭素数1~50の脂肪族もしくは脂環式飽和炭化水素基、芳香族炭化水素基又はヘテロ環基を示し、

これらの基はヘテロ原子を介在していてもよく、またその炭素原子に結合する水素原子の一部が水酸基、カルボキシル基、アシル基又はフッ素原子によって置換されていてもよい。Bは-CO-O-、-NHCO-O-又は-NHCONH-を示す。cは2~8、c'は1~7の整数である。)

【化5】

(5)

(6)

示し、R'*とR''、R'*とR''又はR''とR''とは環を 形成していてもよく、環を形成する場合、R''、R''、 50 R''はそれぞれ炭素数1~18の直鎖状又は分岐状のア

;

ルキレン基を示す。 R いは炭素数 $4 \sim 2003$ 級アルキル基、各アルキル基の炭素数が $1 \sim 6$ のトリアルキルシリル基、炭素数 $4 \sim 20$ のオキソアルキル基又は上記一般式 (5) で示される基を示す。 a は $0 \sim 6$ の整数である。)〕

(式中、R'、R"は水素原子又は炭素数1~8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。又は、R"とは環を形成してもよく、環を形成する場合にはR'、R"は炭素数1~8の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。R"は炭素数1~10の直鎖状又は分岐状のアルキレン基、dは0又は1~5の整数である。A'は、c'、価の炭素数1~20の直鎖状又は分岐状のアルキレン基、アルキルトリイル基、アルキルテトライル基、炭素数6~30のアリーレン基を示し、これらの基はヘテロ原子を介在していてもよく、またその炭素原子に結合する水素原子の一部が水酸基、カルボキシル基、アシル基又はフッ素原子によって置換されていてもよい。Bは一CO一O一、一NHCO一O一又は一NHCONH一を示す。c'、は2~4、c'、、は1~3の整数である。)

(式中、R¹、R²、R³、R¹、x、y、p、qはそれぞれ上記と同様の意味を示す。)

【請求項7】 更に、(E):溶解制御剤を配合したことを特徴とする請求項5又は6記載の化学増幅ポジ型レジスト材料。

【請求項8】 更に、(F):添加剤として塩基性化合物を配合したことを特徴とする請求項5乃至7のいずれか1項記載の化学増幅ポジ型レジスト材料。

【請求項9】 更に、(G):添加剤として分子内に≡ C-COOHで示される基を有する芳香族化合物を配合 したことを特徴とする請求項5乃至8のいずれか1項記 載の化学増幅ポジ型レジスト材料。

【請求項10】 更に、(H):紫外線吸収剤を配合したことを特徴とする請求項5乃至9のいずれか1項記載

【請求項4】 一般式(4a)又は(4b)で示される C-O-C基を有する架橋基が、下記一般式(4 a''')又は(4b''')で示される請求項3記載 の高分子化合物。

【化6】

(4 a''')

(4 b' ' ')

【請求項5】 (A):有機溶剤

(B):ベース樹脂として請求項1、2、3又は4記載 の高分子化合物

(C):酸発生剤

20 を含有してなることを特徴とする化学増幅ポジ型レジスト材料。

【請求項6】 更に、(D): (B)成分とは別のベース樹脂として下記一般式(1)で示される繰り返し単位を有する高分子化合物のフェノール性水酸基及び/又はカルボキシル基の水素原子を1種又は2種以上の酸不安定基により全体として平均0モル%以上80モル%以下の割合で部分置換した重量平均分子量3,000~300,000高分子化合物を配合したことを特徴とする請求項5記載の化学増幅ポジ型レジスト材料。

30 【化7】

(1)

の化学増幅ポジ型レジスト材料。

【請求項11】 更に、(I):アセチレンアルコール 誘導体を配合したことを特徴とする請求項5万至10の 40 いずれか1項記載の化学増幅ポジ型レジスト材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、1種又は2種以上の酸不安定基を有する高分子化合物が更に分子内及び/又は分子間でC-O-C基を有する架橋基により架橋されていることを特徴とし、ベース樹脂としてレジスト材料に配合すると、露光前後のアルカリ溶解コントラストが大幅に高く、高感度で高解像性を有し、特に超LSI製造用の微細パターン形成材料として好適な化学増幅ポ50 ジ型レジスト材料を与える高分子化合物及びこの高分子

化合物を含有する化学増幅ポジ型レジスト材料に関す る。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】近年、LSIの高集積化と高速度化に伴い、パターンルールの 微細化が求められているなか、次世代の微細加工技術として遠紫外線リソグラフィーが有望視されている。 遠紫外線リソグラフィーは、0.5 μ m以下の加工も可能であり、光吸収の低いレジスト材料を用いた場合、基板に対して垂直に近い側壁を有したパターン形成が可能になる。

【0003】近年開発された酸を触媒とした化学増幅ポジ型レジスト材料(特公平2-27660号、特開昭63-27829号公報等記載)は、遠紫外線の光源として高輝度なKrFエキシマレーザーを利用し、感度、解像性、ドライエッチング耐性が高く、優れた特徴を有した遠紫外線リソグラフィーに特に有望なレジスト材料として期待されている。

【0004】 このような化学増幅ポジ型レジスト材料としては、ベース樹脂、酸発生剤からなる二成分系、ベース樹脂、酸発生剤、酸不安定基を有する溶解制御剤からなる三成分系が知られている。

【0005】例えば、特開昭62-115440号公報には、ポリー4-tertープトキシスチレンと酸発生剤からなるレジスト材料が提案され、この提案と類似したものとして特開平3-223858号公報には分子内にtertープトキシ基を有する樹脂と酸発生剤からなる二成分系レジスト材料、更には特開平4-211258号公報にはメチル基、イソプロピル基、tertープチル基、テトラヒドロピラニル基、トリメチルシリル基合有ポリヒドロキシスチレンと酸発生剤からなる二成分系のレジスト材料が提案されている。

【0006】更に、特開平6-100488号公報には、ポリ[3,4-ピス(2-テトラヒドロピラニルオキシ)スチレン]、ポリ[3,4-ピス(tert-プトキシカルボニルオキシ)スチレン]、ポリ[3,5-ピス(2-テトラヒドロピラニルオキシ)スチレン]等のポリジヒドロキシスチレン誘導体と酸発生剤からなるレジスト材料が提案されている。

【0007】しかしながら、これらレジスト材料のベース樹脂は、酸不安定基を側鎖に有するものであり、酸不安定基がtertープチル基、tertープトキシカルポニル基のように強酸で分解されるものであると、空気中の塩基性化合物と反応して失活する結果、酸不安定基の分解が起こりにくくなり、そのレジスト材料のパターン形状がTートップ形状になり易い。一方、エトキシエチル基等のようなアルコキシアルキル基は弱酸で分解されるため、空気中の塩基性化合物の影響は少ないが、露光から加熱処理までの時間経過に伴ってバターン形状が著しく細るという欠点を有したり、側鎖に嵩高い基を有

しているので、耐熱性が下がったり、感度及び解像度が 満足できるものではないなど、いずれも問題を有してお り、未だ実用化に至っていないのが現状であり、このた めこれら問題の改善が望まれる。

【0008】また、より高い透過性及び基板への密着性の実現と基板までの裾引き改善のため(メタ)アクリレートでの共重合体を使用したレジスト材料も報告されているが(特開平8-146610号公報)、この種のレジスト材料は耐熱性に問題があった。

0 【0009】本発明は上記事情に鑑みなされたもので、ベース樹脂としてレジスト材料に配合した場合、従来のレジスト材料を上回る高感度及び高解像度、露光余裕度、プロセス適応性を有し、プラズマエッチング耐性に優れ、しかもレジストパターンの耐熱性にも優れた化学増幅ポジ型レジスト材料を与える高分子化合物及び該高分子化合物をベース樹脂として使用した化学増幅ポジ型レジスト材料を提供することを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】本 発明者は上記目的を達成するため鋭意検討を重ねた結 果、後述する方法によって得られる重量平均分子量が 1.000~500,000である分子内及び/又は分 子間でC-O-C基を有する架橋基により架橋された1 種又は2種以上の酸不安定基を有する下記の新規高分子 化合物が、これをベース樹脂として用い、これに酸発生 剤等を添加した化学増幅ポジ型レジスト材料、特に酸発 生剤に加え、溶解制御剤を配合した化学増幅ポジ型レジ スト材料やこれに塩基性化合物を更に配合した化学増幅 ポジ型レジスト材料とした場合、レジスト膜の溶解コン 30 トラストを高め、特に露光後の溶解速度を増大させるこ と、更に、分子内に≡C−COOHで示される基を有す る芳香族化合物を配合した化学増幅ポジ型レジスト材料 がレジストのPED安定性を向上させ、窒化膜基板上で のエッジラフネスを改善させること、また、アセチレン アルコール誘導体を配合することにより、塗布性、保存 安定性を向上させ、高解像度、露光余裕度、プロセス適 応性に優れ、実用性の高い、精密な微細加工に有利であ り、超LSI用レジスト材料として非常に有効であるこ とを知見した。

40 【0011】即ち、本発明は、下記の高分子化合物を提供する。

[1] 下記一般式(1)で示される繰り返し単位を有する高分子化合物のフェノール性水酸基及び/又はカルボキシル基の一部の水素原子が1種又は2種以上の酸不安定基により部分置換され、かつ残りのフェノール性水酸基及び/又はカルボキシル基の一部とアルケニルエーテル化合物もしくはハロゲン化アルキルエーテル化合物との反応により得られる分子内及び/又は分子間でC-O-C基を有する架橋基により架橋されており、上記酸不50 安定基と架橋基との合計量が式(1)におけるフェノー

9

ル性水酸基及びカルボキシル基の全体の平均0モル%を超え80モル%以下の割合である重量平均分子量1,000~500,000の高分子化合物。

(式中、R は水素原子又はメチル基を示し、R は炭素数1~8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。R は水素原子、R は一COOR (R)は水素原子又は炭素数1~8の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基)又は炭素数1~5のアルキル基、ハロゲン原子もしくはシアノ基で置換された又は非置換のフェニル基を示す。或いは、R とR は互いに結合し一COOCO一となっていてもよい。x は 0又は正の整数、y は正の整数であり、 $x+y \le 5$ を満足する数であり、p、 qは正の数であり、p+q=1、 $0<q/pa(p+q) \le 0$.

【0013】 [11] 下記一般式(2) で示される繰り

$$\begin{array}{c|c}
R^1 & R^1 \\
\hline
(CH_2C)_{pl} & (CH_2C)_{p2}
\end{array}$$

$$R^2_x \longrightarrow R^2_k \longrightarrow (OH)_m$$

$$(OR^6)_n$$

(式中、Rは水酸基又はOR 基を示し、少なくとも1 個は水酸基である。R ¹は水素原子又はメチル基を示 し、R²は炭素数1~8の直鎖状、分岐状又は環状のア ルキル基を示す。R 'は水素原子、R 'は-COOR *(R*は水素原子又は炭素数1~8の直鎖状、分岐状も しくは環状のアルキル基)又は炭素数1~5のアルキル 基、ハロゲン原子もしくはシアノ基で置換された又は非 置換のフェニル基を示す。或いは、R 3とR'は互いに結 合し-COOCO-となっていてもよい。R *は酸不安 定基を示す。xはO又は正の整数、yは正の整数であ り、x+y≤5を満足する数である。k、mはO又は正 の整数、nは正の整数であり、k+m+n≤5を満足す る数である。p1、p2は正数、q1、q2は0又は正 数であるが、q1とq2が同時に0となることはなく、 かつ0 < p1/(p1+p2+q1+q2) < 0.8、 0

[0012] [化8]

(1)

10 返し単位を有する高分子化合物のRで示されるフェノール性水酸基及び/又はカルボキシル基の一部とアルケニルエーテル化合物もしくはハロゲン化アルキルエーテル化合物との反応により得られる分子内及び/又は分子間でC-O-C基を有する架橋基により架橋されており、上記酸不安定基と架橋基との合計量が式(1)におけるフェノール性水酸基及びカルボキシル基の全体の平均0モル%を超え80モル%以下の割合である重量平均分子量1,000~500,000の[I] 記載の高分子化合物。

20 [0014]

(p1+q2) / (p1+p2+q1+q2) <0. 8、p1+p2+q1+q2=1を満足する数であ 30 る。)

【0015】 [III] 下記一般式(3) で示される繰り返し単位を有する高分子化合物のRで示されるフェノール性水酸基及び/又はカルボキシル基の一部の水素原子がとれて、その酸素原子が下記一般式(4a)又は(4b)で示されるC-O-C基を有する架橋基により分子内及び/又は分子間で架橋されており、上記酸不安定基と架橋基との合計量が式(1)におけるフェノール性水酸基及びカルボキシル基の全体の平均0モル%を超え80モル%以下の割合である重量平均分子量1,00

【0016】 【化10】

特開平10-265524

(3)

10 ル基又は炭素数 4~20のオキソアルキル基である。 p

11、p12、p2は正数、q1、q2は0又は正数で

あるが、41と42が同時に0となることはなく、かつ

0

0. 8, 0

2) < 0.8, 0 < (p 1 1 + p 1 2 + q 2) / (p 1

1 + p + 2 + p + 2 + q + 1 + q + 2 > 0. 8, p 1 1 + p

12+p2+q1+q2=1を満足する数である。x、

y、k、m、nはそれぞれ上記と同様の意味を示す。)

[(式中、Rは水酸基又はOR *を示し、R は水素原子 又はメチル基を示し、R 1は炭素数1~8の直鎖状、分 岐状又は環状アルキル基を示す。R ³は水素原子、R ゚は - C O O R ' (R'は水素原子又は炭素数1~8の直鎖 状、分岐状もしくは環状のアルキル基)又は炭素数 1 ~ 5のアルキル基、ハロゲン原子もしくはシアノ基で置換 された又は非置換のフェニル基を示す。或いは、R R'は互いに結合し一COOCO一となっていてもよ い。R[・]は下記一般式(5)で示される基、下記一般式 (6)で示される基、炭素数4~20の3級アルキル 基、各アルキル基の炭素数が1~6のトリアルキルシリ

[0017]

(式中、R'、R"は水素原子又は炭素数1~8の直鎖 状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。又は、R R[®]とは環を形成してもよく、環を形成する場合には R'、R"は炭素数1~8の直鎖状又は分岐状のアルキレ ン基を示す。 R 『は炭素数 1 ~ 1 0 の直鎖状又は分岐状 のアルキレン基、 d は 0 又は 1 ~ 1 0 の整数である。 A は、c価の炭素数1~50の脂肪族もしくは脂環式飽和 炭化水素基、芳香族炭化水素基又はヘテロ環基を示し、

(R''、R''は水素原子又は炭素数1~8の直鎖状、分 **岐状もしくは環状のアルキル基を示し、R** ''は炭素数1 ~18のヘテロ原子を有してもよい1個の炭化水素基を 示し、R ¹ * とR ¹ 、R ¹ * とR ¹ * 又はR ¹ * とR ¹ * とは環を 50 ル基、各アルキル基の炭素数が 1 ~ 6 のトリアルキルシ

これらの基はヘテロ原子を介在していてもよく、またそ の炭素原子に結合する水素原子の一部が水酸基、カルボ キシル基、アシル基又はフッ素原子によって置換されて いてもよい。Bは-CO-O-、-NHCO-O-又は -NHCONH-を示す。cは2~8、c'は1~7の 整数である。)

[0018]

【化12】

(5)

(6)

10 R 11 形成していてもよく、環を形成する場合、R R¹はそれぞれ炭素数1~18の直鎖状又は分岐状のア ルキレン基を示す。R 1 は炭素数4~20の3級アルキ

リル基、炭素数 $4 \sim 2$ 0 のオキソアルキル基又は上記一般式 (5) で示される基を示す。 a は $0 \sim 6$ の整数である。)]

【0019】 [IV] 一般式(4 a) 又は(4 b) で示されるC-O-C基を有する架橋基が、下記一般式(4

(式中、R'、R'は水素原子又は炭素数1~8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。又は、R'とは環を形成してもよく、環を形成する場合には R'、R'は炭素数1~8の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。R'は炭素数1~10の直鎖状又は分岐状のアルキレン基、はは0又は1~5の整数である。A'は、c'、価の炭素数1~20の直鎖状又は分岐状のアルキレン基、アルキルトリイル基、アルキルテトライル基、炭素数6~30のアリーレン基を示し、これらの基はヘテロ原子を介在していてもよく、またその炭素原子に結合する水素原子の一部が水酸基、カルボキシル基、アシル基又はフッ素原子によって置換されていてもよい。Bは一CO一O一、一NHCO一O一又は一NHCONH一を示す。c'、は2~4、c'、は1~3の整数である。)

[V] (A):有機溶剤

(式中、R¹、R³、R³、R⁴、x、y、p、qはそれぞれ上記と同様の意味を示す。)

【0023】 [VII] 更に、(E):溶解制御剤を配合したことを特徴とする化学増幅ポジ型レジスト材料。 [VIII] 更に、(F):添加剤として塩基性化合物を配合したことを特徴とする化学増幅ポジ型レジスト材料。

[IX] 更に、(G):添加剤として分子内に≡C-C OOHで示される基を有する芳香族化合物を配合したことを特徴とする化学増幅ポジ型レジスト材料。

[X] 更に、(H): 紫外線吸収剤を配合したことを特 徴とする化学増幅ポジ型レジスト材料。

[XI] 更に、(I):アセチレンアルコール誘導体を

a''') 又は(4 b''') で示される [III] 記載の高分子化合物。

[0020]

【化13】

(4 a' ' ')

(4 b''')

(B):ベース樹脂として上記[I]、[II]、[III]、又は[IV]記載の高分子化合物

(C):酸発生剤

を含有してなることを特徴とする化学増幅ポジ型レジス 20 ト材料。

【0021】 [VI] 更に、(D):(B) 成分とは別のベース樹脂として下記一般式(1)で示される繰り返し単位を有する高分子化合物のフェノール性水酸基及び/又はカルボキシル基の水素原子を1種又は2種以上の酸不安定基により全体として平均0モル%以上80モル%以下の割合で部分置換した重量平均分子量3,000~300,000の高分子化合物を配合したことを特徴とする化学増幅ポジ型レジスト材料。

[0022]

30 【化14】

(1)

配合したことを特徴とする化学増幅ポジ型レジスト材料。

40 【0024】ここで、上記のような高分子化合物をベース樹脂としてレジスト材料に配合した場合、この高分子化合物は、特にC-O-C基を有する架橋基によって架橋されているため、溶解阻止性が大きく、露光後の溶解コントラストも大きいという利点を有している。

【0025】即ち、側鎖にアルコキシアルキル基が単独 に付加したポリマーの場合、弱い酸により脱離反応が進行することからTートップ形状にはなり難いが、上述したように酸に対して敏感であるために露光から加熱処理 までの時間経過に伴ってパターン形状が著しく細るとい

50 う欠点がある。また、アルカリに対する溶解阻止効果が

低いために、溶解コントラストを得るには高置換率体を使用しなければならず、耐熱性に欠けるという欠点を有するものである。一方、フェノール性水酸基の側鎖を t e r t ープトキシカルボニル基で保護したポリマーの場合、これをレジスト材料に配合すると、アルカリ溶解阻 止性は良くなり、低置換率で溶解コントラストが得られたり、耐熱性が良いという長所を有しているが、脱離させてアルカリ可溶性にするためにはトリフルオロメタンスルホン酸等の強い酸を発生させる酸発生剤が必要であり、そのような酸を使用すると上述したようにTートップ形状になり易いという欠点を有するものとなる。

【0026】このようなポリマーに対して、上述したようにフェノール性水酸基及び/又はカルボキシル基の一部とアルケニルエーテル化合物もしくはハロゲン化アルキルエーテル化合物との反応によって得られる分子内及び/又は分子間でC-O-C基を有する架橋基で架橋させた高分子化合物を用いたレジスト材料は、主鎖に(メタ)アクリレート単位を含み、側鎖をアセタール基で保護したポリマーにおける耐熱性が低いという欠点、tertープトキシカルボニル基で保護したポリマーにおけるTートップ形状を形成し易いという欠点を解消するものである。

【0027】一方、本発明の高分子化合物の効果として、本発明の高分子化合物は酸に不安定であるC-O-C基を有する架橋基によって架橋され、酸不安定基によって保護されているため、レジスト膜の未露光部における重量平均分子量及びアルカリ現像液に対する溶解性が変化することはないが、レジスト膜の露光部の重量平均分子量は、発生した酸による分解を経て、更には酸不安定基の脱離を伴って架橋基及び酸不安定基によって保護する前のアルカリ可溶性ベース樹脂の重量平均分子量に戻るため、アルカリ溶解速度が未露光部に比べ大きく増大することから溶解コントラストを高めることができ、結果として高解像度化が達成できるものである。

【0028】また、C-O-C基を有する架構基が酸に よって分解されると、アルコール化合物(ジオール、ト

【0034】ここで、R 'は水素原子又ばメチル基を示し、R 'は炭素数1~8、好ましくは1~5、より好ましくは1~3の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ロープチル基、イソプチル基、 tertープチル基、シクロペキシル基、シクロペンチル基等を例示できる。 R は水素原子、R 'は一COOR' (R'は水素原子又は炭

リオール、ポリオール化合物等)が生成されるが、その 親水性基によりアルカリ現像液との親和性が向上し、結 果として高解像度化が達成できる。

【0029】更に、レジスト材料を設計するに当たり、 酸発生剤、添加剤の選択及び添加量の設定により、様々 なアルカリ溶解速度の高分子化合物を必要とし、更にそ の高分子化合物の製造の再現性が要求されるが、上記高 分子化合物を用いることにより酸不安定基及び架橋基の 選択の制約及び置換基比率の制約を受けずに設計するこ 10とが可能である。

【0030】即ち、上記高分子化合物をベース樹脂として使用した化学増幅ポジ型レジスト材料は、Tートップ形状になり易い、パターン形状が細る、耐熱性に欠けるという問題が従来のものより極めて少なく、レジスト膜の溶解コントラストを高めることが可能であり、結果的に高感度及び高解像性を有し、かつパターンの寸法制御、パターンの形状コントロールを組成により任意に行うことが可能であり、プロセス適応性、再現性にも優れた化学増幅ポジ型レジスト材料となるものである。

20 【0031】以下、本発明につき更に詳細に説明すると、本発明の新規高分子化合物は、1種又は2種以上の酸不安定基を有する高分子化合物が、更に分子内及び/又は分子間でC-O-C基を有する架橋基により架橋されている重量平均分子量が1,000~500,000の高分子化合物である。

【0032】上記高分子化合物は、下記一般式(1)で示される繰り返し単位を有する高分子化合物のフェノール性水酸基及び/又はカルボキシル基の一部の水素原子が酸不安定基により部分置換され、かつ残りのフェノー30 ル性水酸基及び/又はカルボキシル基の一部とアルケニルエーテル化合物もしくはハロゲン化アルキルエーテル化合物との反応により得られる分子内及び/又は分子間でC-O-C基を有する架構基により架構されている高分子化合物である。

[0033]

【化15】

(1)

素数 $1 \sim 8$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基)又は炭素数 $1 \sim 5$ のアルキル基(例えば、メチル基、エチル基、tertープチル基等)、ハロゲン原子(塩素、臭素、ヨウ素、フッ素)もしくはシアノ基で置換された又は非置換のフェニル基を示す。或いは、RとR・は互いに結合しーCOOCOーとなっていてもよい。また、xは0又は正の整数、yは正の整数であり、 $x+y \leq 5$ を満足するものであるが、yは $1 \sim 3$ 、特に

1~2であることが好ましい。p、qは正の数であり、 p+q=1、0<q/(p+q)≦0.9を満足する数

17

【0035】本発明の高分子化合物は、具体的には、下 記一般式(2)で示される繰り返し単位を有する高分子 化合物のRで示されるフェノール性水酸基及び/又はカ ルボキシル基の一部とアルケニルエーテル化合物もしく

(式中、Rは水酸基又はOR 基を示し、少なくとも1 個は水酸基である。R 「は水素原子又はメチル基を示 し、R 1は炭素数1~8の直鎖状、分岐状又は環状のア ルキル基を示す。R 'は水素原子、R 'は一COOR *(R*は水素原子又は炭素数1~8の直鎖状、分岐状も しくは環状のアルキル基)又は炭素数1~5のアルキル 基、ハロゲン原子もしくはシアノ基で置換された又は非 置換のフェニル基を示す。或いは、R 'とR'は互いに結 合し-COOCO-となっていてもよい。R は酸不安 定基を示す。 x は 0 又は正の整数、 v は正の整数であ り、x+y≦5を満足する数である。k、mは0又は正 の整数、nは正の整数であり、k+m+n≤5を満足す る数である。p1、p2は正数、q1、q2は0又は正 数であるが、 q 1 と q 2 が同時に 0 となることはない。 p1+p2=p, q1+q2=q $rac{a}{b}, 0 < p1/$ (p 1 + p 2 + q 1 + q 2) < 0.8, 0 < p 2 / (p

(R¹*、R¹¹は水素原子又は炭素数1~8、好ましくは 1~6、より好ましくは1~5の直鎖状、分岐状もしく は環状のアルキル基を示し、R 18は炭素数1~18、好 ましくは1~10、より好ましくは1~8の酸素原子等 のヘテロ原子を有してもよい1価の炭化水素基を示し、 R'*とR''、R'*とR''ZはR''とR''とは環を形成し ていてもよく、環を形成する場合、R ''、R''、R''は それぞれ炭素数1~18、好ましくは1~10、より好 ましくは1~8の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示 す。 R 11 は炭素数 4~20、好ましくは 4~15、より 好ましくは4~10の3級アルキル基、各アルキル基の 炭素数が1~6のトリアルキルシリル基、炭素数4~2 0、好ましくは4~15、より好ましくは4~10のオ

はハロゲン化アルキルエーテル化合物との反応により得 られる分子内及び/又は分子間でC-O-C基を有する 架橋基により架橋されている高分子化合物とすることが できる。

[0036] 【化16】

1+p2+q1+q2) < 0. 8, 0 < (p1+q2) /(p1+p2+q1+q2)<0.8,p1+p2+q1+q2=1を満足する数である。なお、p、qは上 記の通りである。)

【0037】 ここで、R ¹、R²の具体例、及びyの好適 範囲は上述した通りであり、nは $1\sim2$ 、mは $0\sim1$ で 20 あることが好ましい。

【0038】上記フェノール性水酸基の水素原子と置換 される酸不安定基或いはR 「の酸不安定基としては、種 々選定されるが、特に下記式(5)、(6)で示される 基、炭素数4~20の3級アルキル基、各アルキル基の 炭素数が1~6のトリアルキルシリル基又は炭素数4~ 20のオキソアルキル基等であることが好ましい。

[0039]

【化17】

(5)

(6)

キソアルキル基又は上配一般式(5)で示される基を示 す。aは0~6の整数である。)

40 【0040】R 1 、R11の炭素数1~8の直鎖状、分岐 状もしくは環状のアルキル基としては、R で説明した ものと同様の基が挙げられる。

【0041】R いとしては、直鎖状、分岐状又は環状の アルキル基、フェニル基、p-メチルフェニル基、p-エチルフェニル基、pーメトキシフェニル基等のアルコ キシ置換フェニル基等の非置換又は置換アリール基、ベ ンジル基、フェネチル基等のアラルキル基等や、これら の基に酸素原子が介在した或いは炭素原子に結合する水 素原子が水酸基に置換されたり、2個の水素原子が酸素

50 原子で置換されてカルボニル基を形成する下記式で示さ

れるようなアルキル基等の基を挙げることができる。

[0042]

【化18】

-(CH₂)₄OH

-(CH₂)₂O(CH₂)₃CH₃

-(CH₂)₂O(CH₂)₂OH

-(CH₂)₆OH

【0043】また、R 11の炭素数4~20の3級アルキル基としては、tertーブチル基、1ーメチルシクロヘキシル基、2-(2-メチル)アダマンチル基、tert-アミル基等を挙げることができる。

【0044】各アルキル基の炭素数が1~6のトリアルキルシリル基としては、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基、ジメチルーtertーブチル基等が挙げられ、炭素数4~20のオキソアルキル基としては、3-オキソシクロヘキシル基、下記式で示される基等が挙げられる。

[0045]

【化19】

(式中、R'、R"は水素原子又は炭素数1~8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。又は、R"とは環を形成してもよく、環を形成する場合にはR'、R"は炭素数1~8の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。R"は炭素数1~10の直鎖状又は分岐状のアルキレン基、dは0又は1~10の整数である。Aは、c価の炭素数1~50の脂肪族もしくは脂環式飽和炭化水素基、芳香族炭化水素基又はヘテロ環基(好ましくは炭素数1~20の直鎖状、分岐状のアルキレン基、アルキルトリイル基、アルキルテトライル基、又は炭素

, HC

【0046】上記式(5)で示される酸不安定基とし て、具体的には、例えば1ーメトキシエチル基、1ーエ トキシエチル基、1-n-プロポキシエチル基、1-イ ソプロポキシエチル基、1-n-プトキシエチル基、1 —イソプトキシエチル基、1 — s e c —プトキシエチル 10 基、1-tert-プトキシエチル基、1-tert-アミロキシエチル基、1-エトキシ-n-プロピル基、 1 -- シクロヘキシロキシエチル基、メトキシプロピル 基、エトキシプロピル基、1-メトキシー1-メチル-エチル基、1-エトキシ-1-メチル-エチル基等の直 鎖状もしくは分岐状アセタール基、テトラヒドロフラニ ル基、テトラヒドロピラニル基等の環状アセタール基等 が挙げられ、好ましくはエトキシエチル基、プトキシエ チル基、エトキシブロピル基が挙げられる。一方、上記 式 (6) の酸不安定基として、例えばtert-プトキ 20 シカルポニル基、tert-プトキシカルボニルメチル 基、tert-アミロキシカルボニル基、tert-ア ミロキシカルボニルメチル基、1 -エトキシエトキシカ ルポニルメチル基、2 -テトラヒドロピラニルオキシカ ルポニルメチル基、2-テトラヒドロフラニルオキシカ ルポニルメチル基等が挙げられる。

> 【0047】更に、上記C-O-C基を有する架橋基と しては、下記一般式(4a)又は(4b)で示される基 を挙げることができる。

[0048]

【化20】

(4b)

数6~30のアリーレン基)を示し、これらの基はヘテロ原子を介在していてもよく、またその炭素原子に結合する水素原子の一部が水酸基、カルボキシル基、アシル基又はフッ素原子によって置換されていてもよい。 BはーCO-O-、-NHCO-O-又は-NHCONH-を示す。 c は 2~8、 c'は1~7の整数である。)【0049】ここで、炭素数1~8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基としては上述したものと同様のものを例示することができる。なお、Aの具体例は後述するの架構基(4a)、(4b)は、後述するアルケ

ニルエーテル化合物、ハロゲン化アルキルエーテル化合物に由来する。

21

【0050】架橋基は、上記式(4a)、(4b)の c'の値から明らかなように、2価に限られず、3価~ 8価の基でもよい。例えば、2価の架橋基としては、下

なお、好ましい架橋基は下記一般式 (4 a''') 又は (4 b''') である。

(式中、R'、R"は水素原子又は炭素数1~8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。又は、R'とは環を形成してもよく、環を形成する場合にはR'、R"は炭素数1~8の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。R"は炭素数1~10の直鎖状又は分岐状のアルキレン基、dは0又は1~5の整数である。A'は、c', 価の炭素数1~20の直鎖状又は分岐状のア

記式 (4 a')、(4 b')、3 価の架橋基としては、 下記式 (4 a'')、(4 b'')で示されるものが挙 げられる。

[0051] [化21]

(4 a')

(4b')

(4 a'')

(4 b' ')

[0052] [化22]

(4 a' '')

(4 b' ' ')

ルキレン基、アルキルトリイル基、アルキルテトライル 基、炭素数6~30のアリーレン基を示し、これらの基 はヘテロ原子を介在していてもよく、またその炭素原子 に結合する水素原子の一部が水酸基、カルボキシル基、 アシル基又はフッ素原子によって置換されていてもよ い。Bは-CO-O-、-NHCO-O-又は-NHC 50 ONH-を示す。c''は2~4、c'''は1~3の [0054]

子化合物を挙げることができる。

4

a)又は(4b)で示されるC-O-C基を有する架橋

基により分子内及び/又は分子間で架橋されている高分

整数である。)

【0053】本発明に係る高分子化合物としては、具体的な例として、下記一般式(3)で示される繰り返し単位を有する高分子化合物のRで示されるフェノール性水酸基の水素原子がとれてその酸素原子が上記一般式(4

(13)

(3)

(式中、Rは水酸基又はOR を示し、少なくとも1個は水酸基である。R は水素原子又はメチル基を示し、R は炭素数1~8の直鎖状、分岐状又は環状アルキル基を示す。R は水素原子、R は一COOR (R は水素原子又は炭素数1~8の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基)又は炭素数1~5のアルキル基、ハロゲン原子もしくはシアノ基で置換された又は非置換のフェニル基を示す。或いは、R とR は互いに結合し一COOCO一となっていてもよい。R は下記一般式(5)で示される基、下記一般式(6)で示される基、炭素数4~20の3級アルキル基、各アルキル基の炭素数が1~6のトリアルキルシリル基又は炭素数4~20のオキ

 (R^{1}, R^{1}) は水素原子又は炭素数 $1 \sim 8$ の直鎖状、分較状もしくは環状のアルキル基を示し、 R^{-1} は炭素数 $1 \sim 1$ 8のヘテロ原子を有してもよい 1 価の炭化水素基を示し、 R^{1} と R^{1} はそれぞれ炭素数 $1 \sim 1$ 8の直鎖状又は分較状のアルキレン基を示す。 R^{1} は炭素数 $1 \sim 2$ 0の 1 数アルキル基、各アルキル基の炭素数が $1 \sim 6$ のトリアルキルシリル基、炭素数 $1 \sim 2$ 0のオキソアルキル基又は上記一般式(5)で示される基を示す。 $1 \sim 2$ の整数であ

ソアルキル基である。 p 1 1、 p 1 2、 p 2 は正数、 q 1、 q 2 は 0 又は正数であるが、 q 1 と q 2 が同時に 0 となることはない。 p 1 1 + p 1 2 + p 2 = p 1 であり、 p 1 1 + p 1 2 + p 2 = p、 q 1 + q 2 = q であり、 0 < p 1 1 / (p 1 1 + p 1 2 + p 2 + q 1 + q 2) < 0.

20 8、 0 < p 2 / (p 1 1 + p 1 2 + p 2 + q 1 + q 2) < 0.

8、 0 < (p 1 1 + p 1 2 + q 2) / (p 1 1 + p 1 2 + p 2 + q 1 + q 2) < 0.

8、 0 < (p 1 1 + p 1 2 + q 2) / (p 1 1 + p 1 2 + p 2 + q 1 + q 2) < 0.

p12+p2+q1+q2) < 0.8、p11+p12 +p2+q1+q2=1を満足する数である。x、y、 k、m、nはそれぞれ上記と同様の意味を示す。)

[0055]

【化24】

(5)

(6)

る。)

【0056】 ここで、R、R 「~R''、b、x、y、k、m、n、aの具体例、好適範囲は上記の通りであ

【0057】p11、p12、p2、q1、q2は上述40 した数を示すが、より好ましくは、p11、p12、p2、q1、q2の値は下記の通りである。

[0058]

【数1】

23

$$0 < \frac{p11}{p11+p12+p2+q1+q2} \le 0.4, \quad \Leftrightarrow \text{if } 0.002 \le \frac{p11}{p11+p12+p2+q1+q2} \le 0.2$$

$$0.4 < \frac{p12}{p11+p12+p2+q1+q2} < 0.8, \quad \Leftrightarrow \text{if } 0.5 \le \frac{p12}{p11+p12+p2+q1+q2} \le 0.7$$

$$0 \le \frac{q1}{p11+p12+p2+q1+q2} \le 0.5$$
、特に $0 \le \frac{q1}{p11+p12+p2+q1+q2} \le 0.3$

$$0 \le \frac{q2}{p11+p12+p2+q1+q2} \le 0.3$$
、特に $0 \le \frac{q2}{p11+p12+p2+q1+q2} \le 0.2$

【0059】この高分子化合物の例としては、下記式

[0060]

(3'-1)~(3'-4)で示されるものを挙げるこ

【化25】

とができる。

(3' - 1)

(3'-2)

#. o # 1

【0064】上記式中、R 1~R1、R1*~R14、p11、p12、q1、x、y、k、m、nは上記と同様の意味を示す。p21、p22は正数、q21、q221、q221、q221、q221+q221+q222=q2を満足する数である。

【0065】 この場合、p11、q21はそれぞれ架橋基を有する単位の割合を示し、p2(=p21+p22)、q22(=q221+q222)はそれぞれ酸不安定基を有する割合を示すが、(p21+q221)/(p21+p22+q221+q222)は好ましくは0.1~1、より好ましくは0.5~1、更に好ましくは0.7~1である。また、QはC-O-C基を有する架橋基、典型的には上記式(4a)又は(4b)で示される架橋基、特に式(4a')、(4b')や(4a'')、(4b'')、好ましくは(4a''')、(4b''')、可示される架橋基である。この場合、架

橋基が3価以上の場合、上記式(3)において、下記の 単位の3個以上にQが結合したものとなる。

[0066]

【化29】

40

【0067】なお、式(3'-1)、(3'-2)は分子間結合、式(3'-3)、(3'-4)は分子内結合をしている状態を示し、これらはそれぞれ単独で又は混在していてもよい。 本発明の高分子化合物は、そのフェノール性水酸基及び/又はカルボキシル基の一部の水素原子が酸不安定基及び上配C-O-C基を有する架橋 50 基で置換されているものであるが、より好ましくは、酸

(16)

10

不安定基と架橋基との合計が式(1)におけるフェノー ル性水酸基及びカルボキシル基の全体に対して平均0モ ル%を超え80モル%以下、特に2~50モル%である ことが好ましい。

【0068】この場合、式(1)におけるフェノール性 水酸基及びカルボキシル基の全体に対するC-O-C基 を有する架橋基の割合は平均0モル%を超え80モル% 以下、特に0.2~20モル%が好ましい。0モル%と なると、アルカリ溶解速度のコントラストが小さくな り、架橋基の長所を引き出すことができなくなり、解像 度が悪くなる。一方、80モル%を超えると、架橋しす ぎてゲル化し、アルカリに対して溶解性がなくなった り、アルカリ現像の際に膜厚変化や膜内応力又は気泡の 発生を引き起こしたり、親水基が少なくなるために基板 との密着性に劣る場合がある。

【0069】式(1)におけるフェノール性水酸基及び カルボキシル基の全体に対する酸不安定基の割合は、平 均0モル%を超え80モル%以下、特に10~50モル %が好ましい。0モル%になるとアルカリ溶解速度のコ ントラストが小さくなり、解像度が悪くなる。一方、8 0モル%を超えるとアルカリに対する溶解性がなくなっ たり、アルカリ現像の際に現像液との親和性が低くな り、解像性が劣る場合がある。

【0070】なお、C-O-C基を有する架橋基及び酸 不安定基はその値を上記範囲内で適宜選定することによ りパターンの寸法制御、パターンの形状コントロールを 任意に行うことができる。本発明の高分子化合物におい て、C一〇一C基を有する架橋基及び酸不安定基の含有 量は、レジスト膜の溶解速度のコントラストに影響し、 パターン寸法制御、パターン形状等のレジスト材料の特 性にかかわるものである。

【0071】また、本発明の化合物はヒドロキシスチレ ンー (メタ) アクリレート共重合体であり、好ましくは q1+q2 (=q)、即ち (メタ) アクリレート単位の 割合が、p1+p2+q1+q2或いはp11+p12 +p2+q1+q2 (=p+q) 全体に対して0モル% を超え90モル%以下、特に2~60モル%であること が好ましい。

【0072】この場合、q1+q2(=q)の割合が0 モル%となると、光の透過性及び基板への密着性の向上 と基板上での裾引き改善の長所を引き出すことができな

くなり、解像度が悪くなる。一方、q1+q2 (=q) の割合が90モル%を超えると耐熱性及びドライエッチ ング耐性が低下する。

30

【0073】本発明の高分子化合物は、それぞれ重量平 均分子量が、1,000~500,000、好ましくは 3.000~30.000である必要がある。重量平均 分子量が1,000に満たないとレジスト材料が耐熱性 に劣るものとなり、500,000を超えるとアルカリ 溶解性が低下し、解像性が劣化してしまうからである。

【0074】更に、本発明の高分子化合物において、架 橋される前のベース樹脂の分子量分布 (Mw/Mn) が 広い場合は低分子量や高分子量のポリマーが存在するた めに架橋数の設計がしづらく、同じ性能を持ったレジス ト材料を製造するのが困難となる場合がある。それ故、 パターンルールが微細化するに従ってこのような分子 量、分子量分布の影響が大きくなり易いことから、微細 なパターン寸法に好適に用いられるレジスト材料を得る には、分子量分布が1.0~1.5、特に1.0~1. 3と狭分散であることが好ましい。ただし、これらに限 20 定されるものではなく、分子量分布が1.5より大きい ものを使用することも勿論可能である。

【0075】次に、本発明の高分子化合物の製造方法に つき説明する。まず、上記一般式(1)或いは一般式 (2) の化合物は、例えば下記一般式(i)、(i 1)、(111)で示されるモノマーをラジカル重合又 はリビングアニオン重合することにより得ることができ **ス**.

【0076】ここで、特にパターンルールが微細化され たレジスト材料に適用する場合は、上記の理由から単分 30 散であることが望ましく、単分散の高分子化合物を得る には、一般的にラジカル重合等で重合した広い分子量分 布を持ったポリマーを分別して単分散にする方法、リビ ングアニオン重合で単分散とする方法が採用できるが、 前者の分別を行う方法は工程が複雑となるため、後者の リビングアニオン重合法が好適に用いられる。なお、共 重合体の中ではリビングアニオン重合が不可能なモノマ ーもあるので、ラジカル重合が好適に用いられる共重合 体もある。

[0077]

【化30】

50 れぞれ上記と同様の意味を示す。) (式中、R¹、R¹、R¹、R¹、x、y、k、m、nはそ

【0078】本発明の高分子化合物をラジカル(共)重合によって得る場合、具体的には、まず重合開始剤を用いて上配式のモノマーのラジカル重合を通常の方法で行う。この場合、重合開始剤としては、通常使用されているものを通常量で使用することができるが、有機過酸化物、特に10時間半減期で40~90℃の有機過酸化物(例えばラウロイルバーオキサイド等)がより好適に用いるのス

【0079】また、上記ラジカル重合は有機溶媒中で行うことが好ましい。用いられる有機溶媒としては、具体的に芳香族炭化水素、環状エーテル、脂肪族炭化水素溶媒(例えばベンゼン、トルエン、テトラヒドロフラン(THF)、ジオキサン、テトラヒドロピラン、ジメトキシエタン、nーヘキサン、シクロヘキサン等)やこれらの混合溶媒が挙げられるが、特にアセトンを使用することが好ましい。有機溶媒の使用量は通常モノマー濃度で10~50重量%が好ましい。

【0080】ラジカル重合条件は適宜調整し得るが、有機過酸化物の10時間半減期より $20\sim50$ ℃高い温度で $3\sim10$ 時間反応させることが好ましい。

【0081】また、本発明の高分子化合物をリビングアニオン重合で製造する場合、公知のリビングアニオン重合開始剤を用いて行うことができるが、特に単分散の上記高分子化合物を得るには、リビングアニオン重合開始剤の中でも有機金属化合物を用いることが好ましい。上記有機金属化合物としては、例えば n ーブチルリチウム、secーブチルリチウム、tertーブチルリチウム、ナトリウムナフタレン、ナフタレンカリウム、アントラセンナトリウム、αーメチルスチレンテトラマシナトリウム、クミルセシウム等の有機アルカリ金属等が挙げられる。なお、リビングアニオン重合開始剤の添加量は、設計分子量(=モノマー重量/開始剤のモル数)の関係から計算される。

【0082】上記リビングアニオン重合は、一般に有機 溶媒中で行われる。用いられる有機溶媒としては、上記 ラジカル重合の場合と同様の溶媒が挙げられるが、特に テトラヒドロフランを使用することが好ましい。

【0084】重合反応は約10分~7時間とすることができ、重合反応の停止は、例えばメタノール、水、メチルプロマイド等の停止剤を反応系に添加することにより行うことができる。

32

【0085】上記リピングアニオン重合反応は、モノマーが100%反応し、分子量を適宜調節することができるので、得られたポリマーの分子量分布が単分散(Mw/Mn=1.0~1.5)となり得るものである。

【0086】上記式(1)、(11)、(111)で示されるモノマーをリピングアニオン重合させた後、加水分解し、更に加水分解によって生じた水酸基を部分的に酸不安定基で化学反応により保護することによって式(1)又はず(2)の高分子化合物を製造することがで

(1) 又は式(2) の高分子化合物を製造することがで 10 きる。

【0087】なお、高分子化合物の分子構造は赤外吸収(IR)スペクトル及び 「H-NMRスペクトルによって容易に確認することができ、重量平均分子量分布の評価はゲルバーミエーションクロマトグラフィー(GPC)によって行うことができる。

[0088] 本発明の高分子化合物を製造する方法としては、上記の重合方法により得られた高分子化合物のフェノール性水酸基及び/又はカルボキシル基に一般式

(5)で示される酸不安定基を導入し、単離後、アルケ 20 ニルエーテル化合物もしくはハロゲン化アルキルエーテル化合物との反応により分子内及び/又は分子間でC-O-C基を有する架橋基により架橋させる方法、或いはアルケニルエーテル化合物もしくはハロゲン化アルキルエーテル化合物との反応により分子内及び/又は分子間でC-O-Cで示される基により架橋させ、単離後、一般式(5)で示される酸不安定基を導入する方法、或いはアルケニルエーテル化合物もしくはハロゲン化アルキルエーテル化合物との反応と一般式(5)で示される酸不安定基の導入を一括に行う方法が挙げられるが、アル 50 ケニルエーテル化合物もしくはハロゲン化アルキルエー

テル化合物との反応と一般式 (5) で示される酸不安定 基の導入を一括に行う方法が好ましい。また、これによって得られた高分子化合物に、必要に応じて一般式 (6)で示される酸不安定基、3級アルキル基、トリア ルキルシリル基、オキソアルキル基等の導入を行うこと

【0089】具体的には、第1方法として、式(1')で示される繰り返し単位を有する高分子化合物と、下記一般式(I)又は(II)で示されるアルケニルエーテ40 ル化合物と、下記一般式(5a)で示される化合物を用いる方法、第2方法として、式(1')で示される繰り返し単位を有する高分子化合物と、下記一般式(VII)又は(VIII)で示されるハロゲン化アルキルエーテル化合物と、下記一般式(5b)で示される化合物を用いる方法が挙げられる。

[0090]

も可能である。

【化31】

第1方法

$$\begin{array}{ccc}
R^8 & R^{7a} \\
& | & | \\
A - + O - R^8 - O - C = CH)_c
\end{array} (1)$$

$$\begin{array}{c} R^{8} R^{7a} \\ | & | \\ A- (B-R^{9}-O-C=CH)_{c} \end{array} \tag{II)}$$

$$\begin{array}{c}
R^{11} \\
\downarrow \\
R^{100} \quad \text{CU} \quad \text{C}
\end{array} \tag{5 a}$$

【0091】ここで、R ¹、R²、R³、R⁴、R⁴、R⁴、R⁴、R⁴、R⁴、R¹、R¹²、x、y及びp11、p12、p2、q1、q2は上記と同様の意味を示し、p11+p12+p2+q1+q2=1である。また、R ¹⁴、R¹⁶は水素原子又は炭素数1~7の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。

【0092】更に、式(I)又は(II)で示されるビニルエーテル化合物において、Aはこ価(こは2~8を示す)の炭素数1~50の脂肪族もしくは脂環式飽和炭化水素基、芳香族炭化水素基又はヘテロ環基を示し、Bは-CO-O-、-NHCOO-又は-NHCONH-を示し、R*は炭素数1~10の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示し、dは0又は1~10の整数を示す。【0093】具体的には、Aのこ価の脂肪族もしくは脂環式飽和炭化水素基、芳香族炭化水素基としては、好ま

しくは炭素数1~50、特に1~40の0、NH、N(CH,)、S、SO,等のヘテロ原子が介在してもよい 非置換又は水酸基、カルボキシル基、アシル基又はフッ 素原子置換のアルキレン基、好ましくは炭素数6~5 0、特に6~40のアリーレン基、これらアルキレン基 とアリーレン基とが結合した基、上記各基の炭素原子に 結合した水素原子が脱離したc''価(c''は3~8 の整数)の基が挙げられ、更にc価のヘテロ環基、この ヘテロ環基と上記炭化水素基とが結合した基などが挙げ 30 られる。

【0094】具体的に例示すると、Aとして下記のものが挙げられる。

[0095]

【化32】

$$-CH_{2}CH_{2}^{-35}$$
, $-(CH_{2})_{3}$ - , $-CH-CH_{2}$ - , $-(CH_{2})_{4}$ - , CH_{3}

$$-(CH_2)_{6^-}$$
 , $\qquad -CH_2- CH_{8^-}$,

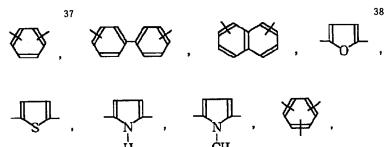
$$-(CH_2CH_2O)_5-CH_2CH_2-$$
, $-(CH_2CH_2O)_{5-10}-CH_2-CH_2-$,

$$-(CH_2)_4+(O-(CH_2)_4)_{5\sim10}$$
,

$$-CH_2 - CH_2 - O - CH_2 - CH$$

[0096]

[0097] [化34]



[0098]

【化35】

39

CH₃

CH.

【0099】一般式(I)で示される化合物は、例えば、Stephen. C. Lapin, Polymers Paint Colour Journal. 179(4237)、321(1988)に記載されている方法、即ち多価アルコールもしくは多価フェノールとアセチレンとの反応、又は多価アルコールもしくは多価フェノールとハロゲン化アルキルピニルエーテルとの反応により合成することができる。

【0100】式(1)の化合物の具体例として、エチレングリコールジピニルエーテル、トリエチレングリコー

ルジピニルエーテル、1,2-プロパンジオールジピニルエーテル、1,3-プロパンジオールジピニルエーテル、1,3-プタンジオールジピニルエーテル、1,4-プタンジオールジピニルエーテル、テトラメチレングリコールジピニルエーテル、ネオペンチルグリコールジピニルエーテル、トリメチロールプロパントリピニルエーテル、トリメチロールエタントリピニルエーテル、へキサンジオールジピニルエーテル、1,4-シクロへキサンジオールジピニルエーテル、テトラエチレングリコ50-ルジピニルエーテル、ペンタエリスリトールジピニル

(wherein R3 is a hydrogen atom or a methyl group independently respectively, and R5 is optionally substituted alicyclic group having 7 to 15 carbons, or alkyl group having said alicyclic group.), then the saturated aliphatic protective group in a general formula (IV) is removed.

general formula (IV),

$$CH_2 = C$$

$$CR_6$$

(wherein R1 is a hydrogen atom or a methyl group, and R6 is an alkyl group having 1 to 6 carbons.) is polymerized or copolymerized with vinyl aromatic compound, and subsequently is copolymereized in block with (metha)acrylic acid alkyl ester expressed by a general formula (V),

(wherein R2 is a hydrogen atom or a methyl group independently respectively, and R4 is optionally substituted alkyl group having 1 to 12 carbons, or heterocyclic group and, subsequently is copolymerized in block with (metha)acrylic acid alkyl ester expressed by a general formula (VI),

[Claim]

[Claim 1] An narrow dispersed alkenyl phenol system copolymer consisted of the structural units expressed by a general formula (I), a general formula (II), and a general formula (III)

$$\begin{array}{c}
R_1 \\
\leftarrow CH_2 - C \rightarrow \\
\hline
OH
\end{array}$$

$$CH_2 = C$$

$$CR_6$$

$$\begin{array}{c} R_1 \\ \leftarrow CH_2 - C \rightarrow \\ OH \\ (\mid V) \end{array}$$

7-15C alicyclic group or an alkyl having the alicyclic group]. Then, the protecting group of formula I is removed to obtain the objective copolymer. The obtained copolymer consists of a structural unit of formula IV to formula VI and has a number average molecular weight of 1000-50,000, a ratio of a number average molecular weight (Mn) to a weight average molecular weight (Mw), Mw/Mn, is 1.00-1.50 and a ratio of formula V/formulae (V+VI) is 1/9 to 9/1.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 10-168132

(43) Date of publication of application: 23.06.1998

(51)Int.CI. C08F212/14

C08F 8/00

C08F220/10

C08F297/02

(21)Application number: 08-344556 (71)Applicant: NIPPON SODA CO LTD

(22)Date of filing: 09.12.1996 (72)Inventor: MURAMOTO HIROO
YAMASE YUKIO, NOBUHARA YUKIKAZU, MATSUMOTO HITOSHI,
SHIMIZU YUTAKA

(54) ALKENYLPHENOL-BASED COPOLYMER HAVING NARROW DISTRIBUTION AND ITS PRODUCTION

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject copolymer having a single peak and a narrow molecular weight distribution by polymerizing a specific protected phenol compound, subsequently block-copolymerizing the resultant product with a (meth)acrylic acid alkyl ester and further copolymerizing the resultant block-copolymer with a (meth)acrylic acid ester.

SOLUTION: A compound of formula I (R1 is H or methyl; R6 is a 1-6C alkyl), in which the hydroxyl group of the phenol residue is protected with a saturated aliphatic protecting group, is homo-polymerized or copolymerized with a vinyl aromatic compound. Subsequently, the resultant product is block-copolymerized with a (meth) acrylic acid alkyl ester of formula II (R2 is H or methyl; R4 is a (substituted) 1-12C alkyl or a heterocycle]. Further subsequently, the resultant block-copolymer is copolymerized with a (meth)acrylic acid ester of formula III [R3 is H or methyl; R5 is a (substituted)

42

エーテル、ペンタエリスリトールトリピニルエーテル、ペンタエリスリトールテトラピニルエーテル、ソルピトールテトラピニルエーテル、ソルピトールペンタピニルエーテル、エチレングリコールジエチレンピニルエーテル、エチレングリコールジプロピレンビニルエーテル、トリエチレングリコールジエチレンピニルエーテル、トリエチレングリコールジエチレンピニルエーテル、トリメチロールプロパントリエチレンピニルエーテル、ト

リメチロールプロパンジエチレンピニルエーテル、ペンタエリスリトールジエチレンピニルエーテル、ペンタエリスリトールトリエチレンピニルエーテル、ペンタエリスリトールテトラエチレンピニルエーテル並びに以下の式(1-1)~(1-31)で示される化合物を挙げることができるが、これらに限定されるものではない。【0101】【化36】

$$CH_2=CH-OCH_2CH_2O-CH_2CH_2O-CH=CH_2 \qquad \qquad (I-1)$$

$$CH_2=CH-OCH_2CH_2O - CH=CH_2$$
 (I - 2)

$$CH_2 = CH - OCH_2CH_2O - CH = CH_2$$
 (I - 3)

$$CH_2=CH-OCH_2CH_2O-CH_2CH_2O-CH=CH_2 \qquad (I-4)$$

$$CH_{2}=CH-OCH_{2}CH_{2}O-CH_{2}CH_{2}O-CH=CH_{2} \tag{$1-5$}$$

$$CH_2=CH-OCH_2CH_2O - OCH_2CH_2O-CH=CH_2$$
 (I-6)

$$CH_2=CH-OCH_2CH_2O$$
 $OCH_2CH_2O-CH=CH_2$ $(I-7)$

$$CH_2-CH-OCH_2CH_2O-CH_2CH_2O-CH=CH_2$$
 (I - 8)

$$CH_2=CH-OCH_2CH_2O-CH=CH_2$$

$$CH_2=CH-OCH_2CH_2O-CH=CH_2$$

$$OCH_2CH_2O-CH=CH_2$$

【化37】

[0102]

$$CH_2=CH-OCH_2CH_2O-CH_2CH_2O-CH=CH_2 \qquad (I-10)$$

$$CH_2=CH-OCH_2CH_2O-CH_2CH_2O-CH=CH_2 \qquad (I-11)$$

$$CH_2=CH-OCH_2CH_2O-CH=CH_2$$
 ($I-12$)

$$CH_2=CH-O-CH_2O-CH_2O-CH_2O-CH=CH_2$$
 (I – 13)

$$CH_{2}=CH-O-CH_{2}$$

$$CH_{2}=CH-O-CH_{2}$$

$$CH_{3}=CH-O-CH_{2}$$

$$CH_{4}=CH-O-CH_{2}$$

$$CH_2=CH-OCH_2CH_2O$$
 $OCH_2CH_2O-CH=CH_2$
 $OCH_2CH_2O-CH=CH_2$

$$CH_2=CH-O-CH=CH_2$$
 (I – 16)

$$CH_2 = CH - O - O - CH = CH_2$$
 (I - 18)

[0103]

【化38】

$$CH_2=CH-O S O-CH=CH_2$$
 (I - 19)

$$CH_2=CH-O O-CH=CH_2$$
 (1 – 20)

$$CH_2=CH-O-CP_3 - C-CH=CH_2 \qquad (I-21)$$

$$CH_2 = CH - O$$

$$O - CH = CH_2$$

$$O - CH = CH_2$$

$$O - CH = CH_2$$

$$CH_{2}=CH-O-CH_{2}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{4}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{4}$$

$$CH_{2}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{4}$$

$$CH_{5}$$

[0104] [作39]

特開平10-265524

O-CH=CH₂

$$CH_2=CH-O$$

$$O-CH=CH_2$$

$$O-CH=CH_2$$

$$CH_{2}=CH-O \qquad O-CH=CH_{2}$$

$$H_{3}C- \qquad CH_{3} H_{3}C - CH_{3}$$

$$CH_{2}=CH-O \qquad O-CH=CH_{2}$$

$$CH_{2}=CH-O \qquad O-CH=CH_{2}$$

$$CH_{2}=CH-O \qquad CH_{3} \qquad O-CH=CH_{2}$$

$$CH_{2}=CH-O-CH_{2}CHCHCHCH_{2}-CH_{2}CH-CH_{2}$$

$$CH_{3} \qquad O-CH=CH_{2}$$

$$CH_{2}=CH-O-CH=CH_{3}$$

$$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \quad \text{CH}_3 \\ \text{CH}_2 = \text{CH} - \text{O} \\ \text{CH}_2 = \text{CH} - \text{O} \\ \text{H}_4\text{C} \quad \text{CH}_3 \end{array} \tag{$1-29$}$$

[0105] [化40]

$$(1-30)$$

$$OCH=CH_2OCH=CH_2\\ O-CH=CH_2\\ CH_2=CH-O\\ CH_3$$

【0106】一方、Bが一CO一O一の場合の上記一般式(II)で示される化合物は、多価カルボン酸とハロゲン化アルキルピニルエーテルとの反応により製造することができる。Bが一CO一O一の場合の式(II)で示される化合物の具体例としては、テレフタル酸ジエチレンピニルエーテル、フタル酸ジエチレンピニルエーテル、フタル酸ジエチレンピニルエーテル、フタル酸ジブロピレンピニルエーテル、テレフタル酸ジブロピレンピニルエーテル、イソフタル酸ジプロピレンピニルエーテル、マレイン酸ジエチレンピニルエーテル、フマル酸ジエチレンピニルエーテル、イタコン酸ジエチレンピニルエーテル、イタコン酸ジエチレンピニルエーテル、イタコン酸ジエチレンピニルエーテル、イタコン酸ジエチレンピニルエーテル、イタコン酸ジエチレンピニルエーテル、イタコン酸ジエチレンピニルエーテル、イタコン酸ジエチレンピー

ニルエーテル等を挙げることができるが、これらに限定 されるものではない。

【0107】更に、本発明において好適に用いられるアルケニルエーテル基含有化合物としては、下記一般式(111)、(1V)又は(V)等で示される活性水素を有するアルケニルエーテル化合物とイソシアナート基20 を有する化合物との反応により合成されるアルケニルエ

ーテル基含有化合物を挙げることができる。

[0108] [化41]

$$R^8$$
 $R^{7a} - CH = C - O - R^9 - OH$

 $(I \cdot V)$

$$R^{s}$$

$$R^{7s} - CH = C - O - R^{9} - COOH$$

$$R^8$$
 $R^{7*} - CH = C - O - R^9 - NH_2$

(V)

(R'*、R"、R"は上記と同様の意味を示す。)

【0109】Bが-NHCOO-又は-NHCONH-の場合の上記一般式(II)で示されるイソシアナート基を有する化合物としては、例えば架橋剤ハンドブック (大成社刊、1981年発行)に記載の化合物を用いることができる。具体的には、トリフェニルメタントリイソシアナート、ジフェニルメタンジイソシアナート、トリレンジイソシアナート、2,4-トリレンジイソシアナート、ロートリレンジイソシアナート、ロートリレンジイソシアナート、ポリメチレンポリフェニルイソシアナート、ヘキサメチレンジイソシアナート等のポリイソシアナート型、トリレンジイソシアナート等のポリイソシアナート型、トリレンジイソシアナート

ートとトリメチロールプロパンの付加体、ヘキサメチレンジイソシアナートと水との付加体、キシレンジイソシアナートと水との付加体、キシレンジイソシアナートとトリメチロールプロパンとの付加体等のポリイソシアナートアダクト型等を挙げることができる。上記イソシアナート基含有化合物と活性水素含有アルケニルエーテル化合物とを反応させることにより末端にアルケニルエーテル基を持つ種々の化合物ができる。このような化合物として以下の式(II-1)~(II-1)で示されるものを挙げることができるが、これらに限定されるものではない。

[0110] [化42]

特開平10-265524

CH₂=CHOCH₂CH₂OOCNH—NHCOOCH₂CH₂OCH=CH₂ (II - 1)

 $CH_{z}\!\!=\!\!CHOCH_{z}CH_{z}OOCNH \hspace{1cm} NHCOOCH_{z}CH_{z}OCH\!\!=\!\!CH_{z} \hspace{1cm} (II-2)$

 $CH_2 = CHOCH_2CH_2OOCNH - CH_3 - NHCOOCH_2CH_2OCH = CH_2 - (II - 5)$

 $CH_2\text{-}CHOCH_2CH_2OOCNH- \underbrace{ \begin{array}{c} CF_3 \\ C\\ CF_3 \\ \end{array}} - NHCOOCH_2CH_2OCH=CH_2 \\ (II-6)$

CH2=CHOCH4CH2OOCNH-CH2OCH4CH2OCH=CH2 (II - 7)

CH₂=CHOCH₂CH₂NHCNH—CH₃ —NHCNHCH₂CH₂OCH=CH₂ (II - 8)

【化43】

[0111]

$$CH_2 = CHOCH_2OOCNH - \underbrace{CH_3}_{CH_3} - NHCOOCH_2OCH = CH_2 \qquad (\text{II} - 9)$$

$$CH_2 = CHOCH_2NHCNH - CH_3 - NHCNHCH_2OCH = CH_2 \qquad (\ II - 10)$$

【0112】上記第1方法においては、重量平均分子量 が 1, 000~500, 000であり、好ましくは分子 量分布が1.0~1.5の一般式(1')で示される高 分子化合物のフェノール性水酸基及びカルボキシル基の 1モルに対してp11+q21モルの一般式(I)、

(II) で示されるアルケニルエーテル化合物及びp2

+ q 2 2 (q 2 2 1 + q 2 2 2)モルの一般式(5 a) で示される化合物を反応させて、例えば下記一般式(3 a'-1)~(3a'-4)で示される高分子化合物を 得ることができる。

[0113]

【化44】 (OH) R³,

(3a' - 1)

[0114]

【化45】

(3a' -2)

(3a' -3)

[0116]

40 【化47】

(3a' - 4)

(式中、m+n=yであり、m、n、x、y、p11、 p12、p2、q1、q22、R ¹~R¹、R¹*~R¹*、 Qはそれぞれ上記と同様の意味を示す。)

【0117】第1の方法において、反応溶媒としては、 ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、テトラ ヒドロフラン、酢酸エチル等の非プロトン性極性溶媒が 好ましく、単独でも2種以上混合して使用してもかまわ ない。

【0118】触媒の酸としては、塩酸、硫酸、トリフルオロメタンスルホン酸、pートルエンスルホン酸、メタンスルホン酸、トリフルオロ酢酸、pートルエンスルホン酸ピリジニウム塩等が好ましく、その使用量は反応する一般式(1')で示される高分子化合物のフェノール性水酸基及びカルボキシル基の1モルに対して0.1~10モル%であることが好ましい。

【0119】反応温度としては-20~100℃、好ましくは0~60℃であり、反応時間としては0.2~100時間、好ましくは0.5~20時間である。

20 【0120】上記反応を単離せずに一括して行う場合、一般式(1)又は(II)で示されるアルケニルエーテル化合物と一般式(5a)で示される化合物の添加する順序は特に限定しないが、初めに一般式(5a)で示される化合物を添加し、反応が十分進行した後に一般式(1)又は(II)で示されるアルケニルエーテル化合物を添加するのが好ましい。例えば一般式(I)又は(II)で示されるアルケニルエーテル化合物と一般式(5a)で示されるアルケニルエーテル化合物と一般式(1)又は(II)で示されるアルケニルエーテル化合物を先に添加した場合には、一般式(I)又は(II)で示されるアルケニルエーテル化合物を先に添加した場合には、一般式(I)又は(II)で示されるアルケニルエーテル化合物の反応点の一部が反応系中の水分により加水分解され、生成した高分子化合物の構造が複雑化し、物性の制御が困難となる場合がある。

[0121]

【化48】

第2方法

$$R^{8}$$
 $A-(-O-(R^{8}-O)_{7}C-R^{7})$
 Z
(V I)

$$\begin{array}{c}
R^{6} \\
A - (B - R^{6} - O - C - R^{7})_{c} \\
Z
\end{array} (V I I)$$

$$\begin{array}{ccc}
R^{11} \\
I \\
R^{100}-CH_2-C-OR^{12} \\
I \\
I
\end{array} (5 b)$$

【0122】なお、上配式(VI)、(VII)の化合物や式(5b)の化合物は、上記式(I)、(II)の化合物や式(5a)の化合物は塩化水素、臭化水素又はヨウ化水素を反応させることにより得ることができる。【0123】上記第2方法は、重量平均分子量が1,000~500,000であり、好ましくは分子量分布が1.0~1.5の一般式(1')で示される繰り返し単位を有する高分子化合物のフェノール性水酸基及びカルボキシル基の1モルに対してp11+q21モルの一般式(VI)又は(VII)で示されるハロゲン化アルキルエーテル化合物及びp2+q22モルの一般式(5b)で示される化合物を反応させて、例えば上記式(3a'-1)~(3a'-4)で示される高分子化合物を得ることができる。

【0124】上記製造方法は、溶媒中において塩基の存在下で行うことが好ましい。反応溶媒としては、アセト

【0125】塩基としては、トリエチルアミン、ピリジン、ジイソプロピルアミン、炭酸カリウム等が好ましく、その使用量は反応する一般式(1')で示される高分子化合物のフェノール性水酸基及びカルボキシル基の1モルに対して0~50モル%であることが好ましい。【0126】反応温度としては−50~100℃、好ましくは0~60℃であり、反応時間としては0.5~100時間、好ましくは1~20時間である。

【0127】なお、上述したように、式(1')で示される繰り返し単位を有する高分子化合物に式(5 a)又は(5 b)の化合物を反応させて、下記式(1'')で40示される化合物を得た後、これを単離し、次いで式

(1)、(11) 或いは(VI)、(VII)で示される化合物を用いて架橋を行うようにしてもよい。

[0128]

【化49】

【0129】上記第1又は第2方法により得られた例えば式(3a'-1)~(3a'-4)で示されるような高分子化合物に、必要に応じて元の一般式(1')で示される高分子化合物のフェノール性水酸基及びカルボキシル基の1モルに対してp22+q222モルの二炭酸ジアルキル化合物、アルコキシカルボニルアルキルハライド等を反応させて一般式(6)で示される酸不安定基

10 を導入したり、3級アルキルハライド、トリアルキルシリルハライド、オキソアルキル化合物等を反応させて、例えば一般式 $(3 \ b'-1) \sim (3 \ b'-4)$ で示される高分子化合物を得ることができる。

【0130】 【化50】

【化53】

[0133]

65

(R¹~R¹、R¹¹~~R¹³、p11、p12、p21、p22、q1、q21、q221、q222、x、y、m、n、a、Qはそれぞれ上記と同様の意味を示す。)
 【0134】上記式(6)の酸不安定基の導入方法は、溶媒中において塩基の存在下で行うことが好ましい。
 【0135】反応溶媒としては、アセトニトリル、アセ

【0135】反応溶媒としては、アセトニトリル、アセトン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、テトラヒドロフラン、ジメチルスルホキシド等の非プロトン性極性溶媒が好ましく、単独でも2種以上混合して使用してもかまわない。

【0136】塩基としては、トリエチルアミン、ピリジン、イミダゾール、ジイソプロピルアミン、炭酸カリウム等が好ましく、その使用量は元の一般式(1')で示される高分子化合物のフェノール性水酸基及びカルボキシル基の1モルに対して q 2モル%であることが好ましい。

【0137】反応温度としては0~100℃、好ましく は0~60℃である。反応時間としては0.2~100 時間、好ましくは1~10時間である。

【0138】二炭酸ジアルキル化合物としては二炭酸ジーtertープチル、二炭酸ジーtertーアミル等が 挙げられ、アルコキシカルボニルアルキルハライドとしてはtertープトキシカルボニルメチルクロライド、tertーアミロキシカルボニルメチルクロライド、tertープトキシカルボニルメチルプロマイド、tertープトキシカルボニルエチルクロライド等が挙げられ、トリアルキルシリルハライドとしてはトリメチルシリルクロライド、ドリエチルシリルクロライド、ジメチルーtertープチルシリルクロライド等が挙げられる。

【0139】また、上記第1又は第2の方法により得られた一般式(3a'-1)~(3a'-4)で示される高分子化合物に、必要に応じて元の一般式(1')で示される高分子化合物のフェノール性水酸基及びカルボキ

シル基の1モルに対してq222モルの3級アルキル化 剤、オキソアルキル化合物を反応させて3級アルキル化 又はオキソアルキル化することができる。

20 【0140】上記方法は、溶媒中において酸の存在下で行うことが好ましい。

【0141】反応溶媒としては、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、テトラヒドロフラン、酢酸エチル等の非プロトン性極性溶媒が好ましく、単独でも2種以上混合して使用してもかまわない。

【0142】触媒の酸としては、塩酸、硫酸、トリフルオロメタンスルホン酸、pートルエンスルホン酸、メタンスルホン酸、トリフルオロ酢酸、pートルエンスルホン酸ピリジニウム塩等が好ましく、その使用量は元の一30 般式(1')で示される高分子合物のフェノール性水酸基及びカルボキシル基の1モルに対して0.1~10モル%であることが好ましい。

【0 1 4 3】反応温度としては-20~100℃、好ましくは0~60℃であり、反応時間としては0.2~100時間、好ましくは0.5~20時間である。

【0144】3級アルキル化剤としてはイソプテン、2 ーメチルー1ープテン、2ーメチルー2ープテン等が挙 げられ、オキソアルキル化合物としてはαーアンジェリ カラクトン、2ーシクロヘキセンー1ーオン、5,6-40 ジヒドロー2H-ピラン-2-オン等が挙げられる。

[0145] なお、一般式 (3a'-1)~ (3a'-4)で示される高分子化合物を経由せずに直接下記一般式 (3c'-1)又は (3c'-2)で示される繰り返し単位を有する高分子化合物に一般式 (6)で示される酸不安定基、3級アルキル基、トリアルキルシリル基、オキソアルキル基等を導入後、必要に応じて一般式

(5) で示される酸不安定基を導入することもできる。 【0146】

【化54】

50

(3c' -1)

[0147]

.

【化55】

(3c' -2)

(式中、R¹、R¹、R¹、R¹、Q、p11、p12、p 2、q1、q21、q22、x、yは上記と同様の意味 を示す。)

【0148】本発明の高分子化合物において、R の酸不安定基としては1種に限られず、2種以上を導入することができる。この場合、式(1')の高分子化合物の全水酸基1モルに対してp21+q221モルの酸不安定基を上配のようにして導入した後、これと異なる酸不安定基を上記と同様の方法でp22+q222モル導入することによって、かかる酸不安定基を2種又は適宜かかる操作を繰り返してそれ以上導入した高分子化合物を得ることができる。

【0149】本発明の高分子化合物は、化学増幅ポジ型 レジスト材料のベースポリマーとして有効であり、本発 明は、この高分子化合物をベースポリマーとする下記化 学増幅ポジ型レジスト材料を提供する。 [VI] (A):有機溶剤

(B):ベース樹脂として式(1)、(2)又は(3) の高分子化合物

(C):酸発生剤

を含有してなることを特徴とする化学増幅ポジ型レジス ト材料。

[VII] 更に、(D): (B) 成分とは別のベース樹脂として下記一般式(1)で示される繰り返し単位を有する高分子化合物のフェノール性水酸基及び/又はカルポーシル基の水素原子を酸不安定基により全体として平均0モル%以上80モル%以下の割合で部分置換した重量平均分子量3,000~300,000の高分子化合物を配合したことを特徴とする化学増幅ポジ型レジスト材料。

[0150]

【化56】

(式中、R¹、R²、R²、R²、x、y、p、qはそれぞれ上記と同様の意味を示す。)

【0151】 [VIII] 更に、(E):溶解制御剤を配合したことを特徴とする化学増幅ポジ型レジスト材料。

[IX] 更に、(F):添加剤として塩基性化合物を配合したことを特徴とする化学増幅ポジ型レジスト材料。
[X] 更に、(G):添加剤として分子内に≡C−COOHで示される基を有する芳香族化合物を配合したことを特徴とする化学増幅ポジ型レジスト材料。

[XI] 更に、(H):紫外線吸収剤を配合したことを 特徴とする化学増幅ポジ型レジスト材料。

[XII] 更に、(I):アセチレンアルコール誘導体 を配合したことを特徴とする化学増幅ポジ型レジスト材料。

【0152】 ここで、本発明で使用される(A)成分の有機溶剤としては、酸発生剤、ベース樹脂、溶解制御剤等が溶解可能な有機溶媒であれば何れでも良い。このような有機溶剤としては、例えばシクロヘキサノン、メチルー2-n-アミルケトン等のケトン類、3-メトキシブタノール、1-エトキシー2-プロパノール、1-エトキシー2-プロパノール等のアルコール類、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、ブロピレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチル(R・・・)、M*K

(但し、R '*は炭素数 $1 \sim 12$ の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、炭素数 $6 \sim 12$ のアリール基又は炭素数 $7 \sim 12$ のアラルキル基を表し、M 'はヨードニウム、スルホニウムを表し、K 'は非求核性対向イオンを表し、bは 2 又は 3 である。)

【0156】R **のアルキル基としてはメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、シクロヘキシル基、2ーオキソシクロヘキシル基、ノルボルニル基、アダマンチル基等が挙げられる。アリール基としてはフェニル基、pーメトキシフェニル基、mーメトキシフェニル基、oーメトキシフェニル基、エトキシフェニル基、pーtertーブトキシフェニル基、mーtertーブトキシフェニル基等のアルコキシフェニル基、2ーメチルフェニル基、エチルフェニル基、4ーtertーブチルフェニル基、エチルフェニル基、4ーtertーブチルフェニル基、

(1)

エーテル等のエーテル類、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、乳酸エチル、ピルピン酸エチ10 ル、酢酸ブチル、3ーメトキシプロピオン酸メチル、3ーエトキシプロピオン酸エチル、酢酸 tertーブチル、プロピオン酸 tertーブチル、プロピレングリコールーモノー tertーブチルエーテルアセテート等のエステル類が挙げられ、これらの1種を単独で又は2種以上を混合して使用することができるが、これらに限定されるものではない。本発明では、これらの有機溶剤の中でもレジスト成分中の酸発生剤の溶解性が最も優れているジエチレングリコールジメチルエーテルや1ーエトキシー2ープロパノールの他、安全溶剤であるプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート及びその混合溶剤が好ましく使用される。

【0153】有機溶剤の使用量は、ベース樹脂(上記(B)成分と(D)成分との合計量、以下同様)100 部(重量部、以下同様)に対して200~1,000 部、特に400~800部が好適である。

【0154】(C)成分の酸発生剤としては、下配一般式(7)のオニウム塩、式(8)のジアゾメタン誘導体、式(9)のグリオキシム誘導体、βーケトスルホン誘導体、ジスルホン誘導体、ニトロベンジルスルホネート誘導体、スルホン酸エステル誘導体、イミドーイルスルホネート誘導体等が挙げられる。

[0155]

(7)

4ープチルフェニル基、ジメチルフェニル基等のアルキルフェニル基が挙げられる。アラルキル基としてはベンジル基、フェネチル基等が挙げられる。K の非求核性対向イオンとしては塩化物イオン、臭化物イオン等のハライドイオン、トリフレート、1,1,1ートリフルオロエタンスルホネート、ノナフルオロブタンスルホネート等のフルオロアルキルスルホネート、トシレート、ベンゼンスルホネート、4ーフルオロベンゼンスルホネート、1,2,3,4,5ーペンタフルオロベンゼンスルホネート等のアリールスルホネート、メシレート、ブタンスルホネート等のアルキルスルホネートが挙げられる。

[0157] [化57]

$$N_2$$
 \parallel
 $R^{61} - SO_2 - C - SO_2 - R^{62}$

(但し、R $^{\bullet 1}$ 、R $^{\bullet 1}$ は炭素数 $1\sim 12$ の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基又はハロゲン化アルキル基、炭素数 $6\sim 12$ のアリール基又はハロゲン化アリール基又は 炭素数 $7\sim 12$ のアラルキル基を表す。)

【0158】R *1、R *1のアルキル基としてはメチル基、エチル基、プロピル基、プチル基、アミル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基、ノルボルニル基、アダマンチル基等が挙げられる。ハロゲン化アルキル基としてはトリフルオロメチル基、1,1,1ートリフルオロエチル基、1,1,1ートリクロロエチル基、ノナフルオロブチル基等が挙げられる。アリール基としてはフェニル基、pーメトキシフェニル基、エトキシフェニル

基、p-tertープトキシフェニル基、m-tertープトキシフェニル基等のアルコキシフェニル基、2ーメチルフェニル基、3ーメチルフェニル基、4ーメチルフェニル基、エチルフェニル基、4ーtertープチルフェニル基、4ープチルフェニル基、ジメチルフェニル基等のアルキルフェニル基が挙げられる。ハロゲン化アリール基としてはフルオロベンゼン基、クロロベンゼン基、1,2,3,4,5ーペンタフルオロベンゼン基等が挙げられる。アラルキル基としてはベンジル基、フェネチル基等が挙げられる。

[0159] 【化58】

(但し、R ***、R ***、R *** は 炭素数 $1 \sim 12$ の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基又はハロゲン化アルキル基、炭素数 $6 \sim 12$ のアリール基又はハロゲン化アリール基又は炭素数 $7 \sim 12$ のアラルキル基を表す。また、R **、R *** は互いに結合して環状構造を形成してもよく、環状構造を形成する場合、R ***、R *** はそれぞれ炭素数 $1 \sim 6$ の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を表す。)

【0160】R ***、R ***、R ***のアルキル基、ハロゲン化アルキル基、アリール基、ハロゲン化アリール基、アラルキル基としては、R ***で説明したものと同様の基が挙げられる。なお、R ***、R ***のアルキレン基としてはメチレン基、エチレン基、プロピレン基、プチレン基、ヘキシレン基等が挙げられる。

【0161】具体的には、例えばトリフルオロメタンス ルホン酸ジフェニルヨードニウム、トリフルオロメタン スルホン酸(p-tert-プトキシフェニル)フェニ ルヨードニウム、pートルエンスルホン酸ジフェニルヨ ードニウム、pートルエンスルホン酸(pーtertー プトキシフェニル) フェニルヨードニウム、トリフルオ ロメタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、トリフ ルオロメタンスルホン酸(p-tert-プトキシフェ ニル) ジフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンス ルホン酸ピス (p-tert-ブトキシフェニル) フェ ニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリ ス(p-tert-ブトキシフェニル)スルホニウム、 pートルエンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、p **-トルエンスルホン酸(p-tert-プトキシフェニ** ル) ジフェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸 ビス (p‐tert‐ブトキシフェニル) フェニルスル ホニウム、pートルエンスルホン酸トリス (pーter

20 t-プトキシフェニル)スルホニウム、ノナフルオロブ タンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、プタンスル ホン酸トリフェニルスルホニウム、トリフルオロメタン スルホン酸トリメチルスルホニウム、p-トルエンスル ホン酸トリメチルスルホニウム、トリフルオロメタンス ルホン酸シクロヘキシルメチル (2-オキソシクロヘキ シル) スルホニウム、p-トルエンスルホン酸シクロへ キシルメチル (2-オキソシクロヘキシル) スルホニウ ム、トリフルオロメタンスルホン酸ジメチルフェニルス ルホニウム、pートルエンスルホン酸ジメチルフェニル 30 スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸ジシクロ ヘキシルフェニルスルホニウム、pートルエンスルホン 酸ジシクロヘキシルフェニルスルホニウム等のオニウム 塩、ビス(ベンゼンスルホニル)ジアゾメタン、ビス (ロートルエンスルホニル) ジアゾメタン、ピス (キシ レンスルホニル)ジアゾメタン、ピス(シクロヘキシル スルホニル) ジアゾメタン、ビス(シクロペンチルスル ホニル) ジアゾメタン、ビス (n - ブチルスルホニル) ジアゾメタン、ピス(イソブチルスルホニル)ジアゾメ タン、ピス(secープチルスルホニル)ジアゾメタ 40 ン、ビス (n-プロピルスルホニル) ジアゾメタン、ビ ス (イソプロピルスルホニル) ジアゾメタン、ピス (t ertープチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(n-アミルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (イソアミルス ルホニル) ジアゾメタン、ビス (sec-アミルスルホ ニル) ジアゾメタン、ビス (tert-アミルスルホニ ル) ジアゾメタン、1-シクロヘキシルスルホニル-1 - (tert-ブチルスルホニル)ジアゾメタン、1-シクロヘキシルスルホニルー1 - (tert-アミルス ルホニル) ジアゾメタン、1-tert-アミルスルホ 50 ニルー1ー(tertープチルスルホニル)ジアゾメタ

ン等のジアゾメタン誘導体、ピスーロー(pートルエン スルホニル) -α-ジメチルグリオキシム、ビス-ο-(p-トルエンスルホニル) - α-ジフェニルグリオキ シム、ビスーoー (p-トルエンスルホニル) -α-ジ シクロヘキシルグリオキシム、ピスーo-(p-トルエ ンスルホニル)-2,3-ペンタンジオングリオキシ ム、ビス-o-(p-トルエンスルホニル)-2-メチ ルー3. 4ーペンタンジオングリオキシム、ビスーロー (n-ブタンスルホニル) - α-ジメチルグリオキシ ム、ビスーοー (nープタンスルホニル) ーαージフェ ニルグリオキシム、ビスーo-(n-ブタンスルホニ ル) - α - ジシクロヘキシルグリオキシム、ビス- ο -(n-プタンスルホニル)-2,3-ペンタンジオング リオキシム、ビス-o-(n-ブタンスルホニル)-2 ーメチルー3,4ーペンタンジオングリオキシム、ビス -o-(メタンスルホニル)-α-ジメチルグリオキシ ム、ビス-ο-(トリフルオロメタンスルホニル)-α -ジメチルグリオキシム、ピス-o-(1, 1, 1-ト リフルオロエタンスルホニル)-α-ジメチルグリオキ シム、ピスーoー(tert-ブタンスルホニル)-α ージメチルグリオキシム、ピスーo-(パーフルオロオ クタンスルホニル) - α-ジメチルグリオキシム、ビス -o-(シクロヘキサンスルホニル)-α-ジメチルグ リオキシム、ピスーοー(ベンゼンスルホニル)ーαー ジメチルグリオキシム、ビス-o-(p-フルオロベン ゼンスルホニル) - α - ジメチルグリオキシム、ビスー ージメチルグリオキシム、ビスーoー(キシレンスルホ ニル) - α - ジメチルグリオキシム、ピス - ο - (カン ファースルホニル) - α - ジメチルグリオキシム等のグ リオキシム誘導体、2-シクロヘキシルカルボニル-2 - (p-トルエンスルホニル) プロパン、2-イソプロ ピルカルボニル-2- (p-トルエンスルホニル) プロ パン等のβーケトスルホン誘導体、ジフェニルジスルホ ン、ジシクロヘキシルジスルホン等のジスルホン誘導 体、p-トルエンスルホン酸2, 6-ジニトロベンジ ル、pートルエンスルホン酸2, 4-ジニトロベンジル 等のニトロベンジルスルホネート誘導体、1,2,3-トリス (メタンスルホニルオキシ) ベンゼン、1,2, 3-トリス (トリフルオロメタンスルホニルオキシ) べ ンゼン、1、2、3-トリス(p-トルエンスルホニル オキシ) ベンゼン等のスルホン酸エステル誘導体、フタ ルイミドーイルートリフレート、フタルイミドーイルー トシレート、5-ノルボルネン-2,3-ジカルボキシ

イミドーイルートリフレート、5-ノルボルネン-2,

74

3-ジカルボキシイミド-イルートシレート、5-ノル ボルネン-2, 3-ジカルボキシイミドーイル-n-ブ チルスルホネート等のイミドーイルースルホネート誘導 体等が挙げられるが、トリフルオロメタンスルホン酸ト リフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン 酸 (p-tert-プトキシフェニル) ジフェニルスル ホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリス(ptertープトキシフェニル) スルホニウム、pートル エンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、pートルエ 10 ンスルホン酸 (p-tert-ブトキシフェニル) ジフ ェニルスルホニウム、pートルエンスルホン酸トリス (p-tert-プトキシフェニル) スルホニウム等の オニウム塩、ピス (ベンゼンスルホニル) ジアゾメタ ン、ビス (p-トルエンスルホニル) ジアゾメタン、ビ ス (シクロヘキシルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (n-ブチルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (イソブ チルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (sec-ブチル スルホニル) ジアゾメタン、ビス (n-プロピルスルホ ニル) ジアゾメタン、ピス (イソプロピルスルホニル) 20 ジアゾメタン、ビス (tert-ブチルスルホニル)ジ アゾメタン等のジアゾメタン誘導体、ビスーoー(pー トルエンスルホニル) - α - ジメチルグリオキシム、ビ ス-o-(n-ブタンスルホニル)-α-ジメチルグリ オキシム等のグリオキシム誘導体が好ましく用いられ る。なお、上記酸発生剤は1種を単独で又は2種以上を 組み合わせて用いることができる。オニウム塩は矩形性 向上効果に優れ、ジアゾメタン誘導体及びグリオキシム 誘導体は定在波低減効果に優れるが、両者を組み合わせ ることにより、プロファイルの微調整を行うことが可能 30 である。

【0162】酸発生剤の添加量は、ベース樹脂100部に対して好ましくは0.5~15部、より好ましくは1~8部である。0.5部より少ないと感度が悪い場合があり、15部より多いとアルカリ溶解速度が低下することによってレジスト材料の解像性が低下する場合があり、またモノマー成分が過剰となるために耐熱性が低下する場合がある。

【0163】次に、(D)成分の上配(B)成分に係る 架橋されている高分子化合物とは別のベース樹脂として 40 は、特に下記一般式(10)で示される重量平均分子量 が3,000~300,000の高分子化合物が好適に 使用される。

[0164]

【化59】

【0166】e、fはそれぞれ0又は正数であり、e、fが同時に0となることがあり、gは正数であり、e+f+g=1である。これらの組成比は0≦e/(e+f+g)≦0.5、好ましくは0.1≦e/(e+f+g)≦0.5、好ましくは0.1≦e/(e+f+g)≦0.5、好ましくは0.6≦g/(e+f+g)≦0.9、好ましくは0.6≦g/(e+f+g)≦0.8である。eの全体(e+f+g、以下同様)に対する割合が0.5を超え、fの全体に対する割合が0.5を超え、fの全体に対する割合が0.9を超えるか、或いはgの全体に対する割合が0.9を超えるか、或いはgの全体に対する割合が0.9を超えるか、或いはgの全体に対する割合が0.4に満たないと、アルカリ洛解速度のコントラストが小さくなり、解像度が悪くなる場合がある。e、f、gはその値を上配範囲内で適宜選定することによりパターンの寸法制御、パターンの形状コントロールを任意に行うことができる。

【0167】このような高分子化合物は、重量平均分子量が3,000~300,000、好ましくは5,000~30,000である必要がある。重量平均分子量が3,000に満たないとレジスト材料が耐熱性に劣るものとなり、300,000を超えるとアルカリ溶解性が低下し、解像性が悪くなる。

【0168】更に、この(D)成分のベース樹脂おいても、分子量分布(Mw/Mn)が広い場合は低分子量や高分子量のポリマーが存在し、低分子量のポリマーが多く存在すると耐熱性が低下する場合があり、高分子量のポリマーが多く存在するとアルカリに対して溶解し難い

10 ものを含み、パターン形成後の裾引きの原因となる場合がある。それ故、パターンルールが微細化するに従ってこのような分子量、分子量分布の影響が大きくなり易いことから、微細なパターン寸法に好適に用いられるレジスト材料を得るには、ベース樹脂の分子量分布は1.0~2.5、特に1.0~1.5の狭分散であることが好ましい。

【0169】なお、(D)成分のベース樹脂の配合量と(B)成分のベース樹脂(架構されている高分子化合物)との配合割合は、0:100~90:10の重量比20が好ましく、特に0:100~50:50が好適である。上記(D)成分のベース樹脂の配合量が上記重量比より多いと、(B)成分のベース樹脂(架構されている高分子化合物)による所望の効果が得られない場合がある。

【0170】本発明のレジスト材料には、更に(E)成分として溶解制御剤を添加することができる。溶解制御剤としては、平均分子量が100~1,000、好ましくは150~800で、かつ分子内にフェノール性水酸基を2つ以上有する化合物の該フェノール性水酸基の水30 素原子を酸不安定基により全体として平均0~100モル%の割合で置換した化合物を配合する。

【0171】なお、フェノール性水酸基の水素原子の酸不安定基による置換率は、平均でフェノール性水酸基全体の0モル%以上、好ましくは30モル%以上であり、また、その上限は100モル%、より好ましくは80モル%である。

【0172】この場合、かかるフェノール性水酸基を2つ以上有する化合物としては、下記式(i)~(xi)で示されるものが好ましい。

40 [0173]

【化61】

78

[0174]

$$(OH)_{r} \underbrace{\sum_{\substack{l \\ R^{15} \\ s}}} \underbrace{(OH)_{r}}_{R^{16}} \underbrace{(OH)_{r}}_{R^{16} s}$$

$$(OH)_{t'} \times (OH)_{u'} - (R^{18})_{u'} - (OH)_{t'} \times (OH)_{t'}$$

$$(OH)_r$$
 $(OH)_r$ $(OH)_r$ $(OH)_r$ $(OH)_r$ $(OH)_r$ $(OH)_r$ $(OH)_r$ $(OH)_r$

[0175]

【化62】

(xi)

(但し、式中R 15、R 16はそれぞれ水素原子又は炭素数 1~8の直鎖状又は分岐状のアルキル基又はアルケニル 基であり、R 17は水素原子又は炭素数1~8の直鎖状又 は分岐状のアルキル基又はアルケニル基、あるいは一 (R²¹) ₁-COOHであり、R ¹は-(CH₂) ₁- $(1 = 2 \sim 10)$ 、炭素数 $6 \sim 10$ のアリーレン基、カ ルポニル基、スルホニル基、酸素原子又は硫黄原子、R 1*は炭素数1~10のアルキレン基、炭素数6~10の アリーレン基、カルボニル基、スルホニル基、酸素原子 又は硫黄原子、R **は水素原子又は炭素数1~8の直鎖 状又は分岐状のアルキル基、アルケニル基、それぞれ水 酸基で置換されたフェニル基又はナフチル基であり、R *'は炭素数1~10の直鎖状又は分岐状のアルキレン基 である。また、jは0~5の整数であり、u、hは0又 は1である。s、t、s'、t'、s''、t''はそ $n\pi t + t = 8$, s' + t' = 5, s'' + t'' =4を満足し、かつ各フェニル骨格中に少なくとも1つの 水酸基を有するような数である。αは式(vili)、 (ix) の化合物の分子量を100~1,000とする 数である。)

【0176】上記式中R 15、R 16としては、例えば水素原子、メチル基、エチル基、ブチル基、プロピル基、エチニル基、シクロヘキシル基、R 17としては、例えばR 15、R 16と同様なもの、あるいは一COOH、一CH 16COOH、R 16としては、例えばエチレン基、フェニレン基、カルボニル基、スルホニル基、酸素原子、硫黄原子等、R 16としては、例えばメチレン基、あるいはR 16と同様なもの、R 16としては例えば水素原子、メチル基、エチル基、ブチル基、ブロピル基、エチニル基、シクロヘキシル基、それぞれ水酸基で置換されたフェニル基、ナフチル基等が挙げられる。

【0177】 ここで、溶解制御剤の酸不安定基としては、上配一般式(5)で示される基、上配一般式(6)で示される基、炭素数 $4\sim20$ の3級アルキル基、各アルキル基の炭素数が $1\sim6$ のトリアルキルシリル基、炭素数 $4\sim20$ のオキソアルキル基等が挙げられる。

【0178】上記フェノール性水酸基を酸不安定基で部分置換した化合物(溶解制御剤)の配合量は、ベース樹脂100部に対し、0~50部、好ましくは5~50 の、より好ましくは10~30部であり、単独又は2種

以上を混合して使用できる。配合量が5部に満たないと 解像性の向上がない場合があり、50部を超えるとパタ ーンの膜減りが生じ、解像度が低下する場合がある。

【0179】なお、上記のような溶解制御剤はフェノール性水酸基を有する化合物にベース樹脂と同様に酸不安定基を化学反応させることにより合成することができる。

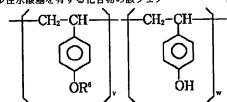
【0180】本発明のレジスト材料は、上記溶解制御剤の代わりに又はこれに加えて別の溶解制御剤として重量平均分子量が1,000を超え3,000以下で、かつ分子内にフェノール性水酸基を有する化合物の該フェノ

ール性水酸基の水素原子を酸不安定基により全体として 平均0%以上60%以下の割合で部分置換した化合物を 配合することができる。

【0181】この場合、かかる酸不安定基でフェノール性水酸基の水素原子が部分置換された化合物としては、下記一般式(11)で示される繰り返し単位を有し、重量平均分子量が1,000を超え3,000以下である化合物から選ばれる1種又は2種以上の化合物が好ましい。

10 [0182]

(42)



(11)

(但し、式中R ・は酸不安定基を示し、v、wはそれぞれ $0 \le v$ / $(v+w) \le 0$. 6を満足する数である。) 【0183】 ここで、上記溶解制御剤の酸不安定基としては、上記一般式 (5) で示される基、上記一般式

(6)で示される基、炭素数4~20の3級アルキル基、各アルキル基の炭素数が1~6のトリアルキルシリル基、炭素数4~20のオキソアルキル基等が挙げられる。

【0184】上記別の溶解制御剤の配合量は、上記溶解制御剤と合計した溶解制御剤全体としてベース樹脂100部に対し0~50部、特に0~30部、好ましくは1部以上用いるような範囲であることが好ましい。

【0185】なお、上記のような別の溶解制御剤は、フェノール性水酸基を有する化合物にベース樹脂と同様に酸不安定基を化学反応させることにより合成することができる。

【0186】更に、本発明のレジスト材料には、(F) 成分として塩基性化合物を配合することができる。

【0187】 この(F) 添加剤として配合される塩基性 化合物は、酸発生剤より発生する酸がレジスト膜中に拡 散する際の拡散速度を抑制することができる化合物が適 しており、このような塩基性化合物の配合により、レジ スト膜中での酸の拡散速度が抑制されて解像度が向上 し、露光後の感度変化を抑制したり、基板や環境依存性 を少なくし、露光余裕度やパターンプロファイル等を向 上することができる。

【0188】このような塩基性化合物としては、第1 級、第2級、第3級の脂肪族アミン類、混成アミン類、 芳香族アミン類、複素環アミン類、カルボキシ基を有す る合窒素化合物、スルホニル基を有する合窒素化合物、 ヒドロキシ基を有する合窒素化合物、ヒドロキシフェニ ル基を有する合窒素化合物、アルコール性合窒素化合 物、アミド誘導体、イミド誘導体等が挙げられる。

【0189】具体的には、第1級の脂肪族アミン類とし て、アンモニア、メチルアミン、エチルアミン、nープ 20 ロピルアミン、イソプロピルアミン、n-ブチルアミ ン、イソブチルアミン、secーブチルアミン、ter tーブチルアミン、ペンチルアミン、tertーアミル アミン、シクロペンチルアミン、ヘキシルアミン、シク ロヘキシルアミン、ヘプチルアミン、オクチルアミン、 ノニルアミン、デシルアミン、ドデシルアミン、セチル アミン、メチレンジアミン、エチレンジアミン、テトラ エチレンペンタミン等が例示され、第2級の脂肪族アミ ン類として、ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジーn ープロピルアミン、ジイソプロピルアミン、ジー n ーブ 30 チルアミン、ジイソブチルアミン、ジーSecープチル アミン、ジペンチルアミン、ジシクロペンチルアミン、 ジヘキシルアミン、ジシクロヘキシルアミン、ジヘプチ ルアミン、ジオクチルアミン、ジノニルアミン、ジデシ ルアミン、ジドデシルアミン、ジセチルアミン、N, N -ジメチルメチレンジアミン、N. N-ジメチルエチレ ンジアミン、N. N-ジメチルテトラエチレンペンタミ ン等が例示され、第3級の脂肪族アミン類として、トリ メチルアミン、トリエチルアミン、トリーnープロピル アミン、トリイソプロピルアミン、トリー n ープチルア 40 ミン、トリイソプチルアミン、トリーsecープチルア ミン、トリペンチルアミン、トリシクロペンチルアミ ン、トリヘキシルアミン、トリシクロヘキシルアミン、 トリヘプチルアミン、トリオクチルアミン、トリノニル アミン、トリデシルアミン、トリドデシルアミン、トリ セチルアミン、N, N, N', N'-テトラメチルメチ レンジアミン、N, N, N', N'-テトラメチルエチ レンジアミン、N, N, N', N'ーテトラメチルテト ラエチレンペンタミン等が例示される。

【0190】また、混成アミン類としては、例えばジメ 50 チルエチルアミン、メチルエチルプロピルアミン、ベン ジルアミン、フェネチルアミン、ベンジルジメチルアミ ン等が例示される。芳香族アミン類及び複素環アミン類 の具体例としては、アニリン誘導体(例えばアニリン、 N-メチルアニリン、N-エチルアニリン、N-プロピ ルアニリン、N, N-ジメチルアニリン、2-メチルア ニリン、3 -メチルアニリン、4 -メチルアニリン、エ チルアニリン、プロピルアニリン、トリメチルアニリ ン、2-ニトロアニリン、3-ニトロアニリン、4-ニ トロアニリン、2, 4-ジニトロアニリン、2, 6-ジ ニトロアニリン、3, 5-ジニトロアニリン、N, N-ジメチルトルイジン等)、ジフェニル(pートリル)ア ミン、メチルジフェニルアミン、トリフェニルアミン、 フェニレンジアミン、ナフチルアミン、ジアミノナフタ レン、ピロール誘導体(例えばピロール、2 Hーピロー ル、1ーメチルピロール、2,4ージメチルピロール、 2, 5-ジメチルピロール、N-メチルピロール等)、 オキサゾール誘導体(例えばオキサゾール、イソオキサ ゾール等)、チアゾール誘導体(例えばチアゾール、イ ソチアゾール等)、イミダゾール誘導体(例えばイミダ ゾール、4ーメチルイミダゾール、4ーメチルー2ーフ ェニルイミダゾール等)、ピラゾール誘導体、フラザン 誘導体、ピロリン誘導体(例えばピロリン、2ーメチル - 1 - ピロリン等)、ピロリジン誘導体(例えばピロリ ジン、N ーメチルピロリジン、ピロリジノン、N ーメチ ルピロリドン等)、イミダゾリン誘導体、イミダゾリジ ン誘導体、ピリジン誘導体(例えばピリジン、メチルピ リジン、エチルピリジン、プロピルピリジン、ブチルピ リジン、4-(1-プチルペンチル)ピリジン、ジメチ ルピリジン、トリメチルピリジン、トリエチルピリジ ン、フェニルピリジン、3-メチル-2-フェニルピリ ジン、4-tert-ブチルピリジン、ジフェニルピリ ジン、ベンジルピリジン、メトキシピリジン、ブトキシ ピリジン、ジメトキシピリジン、1-メチル-2-ピリ ドン、4-ピロリジノピリジン、1-メチル-4-フェ ニルピリジン、2 - (1 -エチルプロピル)ピリジン、 アミノピリジン、ジメチルアミノピリジン等)、ピリダ ジン誘導体、ピリミジン誘導体、ピラジン誘導体、ピラ ゾリン誘導体、ピラゾリジン誘導体、ピペリジン誘導 体、ピペラジン誘導体、モルホリン誘導体、インドール 誘導体、イソインドール誘導体、1H-インダゾール誘 導体、インドリン誘導体、キノリン誘導体(例えばキノ リン、3-キノリンカルポニトリル等)、イソキノリン 誘導体、シンノリン誘導体、キナゾリン誘導体、キノキ サリン誘導体、フタラジン誘導体、プリン誘導体、プテ

リジン誘導体、カルバゾール誘導体、フェナントリジン

誘導体、アクリジン誘導体、フェナジン誘導体、1,10-フェナントロリン誘導体、アデニン誘導体、アデノシン誘導体、グアニン誘導体、グラシル誘導体、ウラシル誘導体、ウリジン誘導体等が例示される。

シル誘導体、ウリジン誘導体等が例示される。 【0191】更に、カルボキシ基を有する含窒素化合物 としては、例えばアミノ安息香酸、インドールカルボン 酸、アミノ酸誘導体(例えばニコチン酸、アラニン、ア ルギニン、アスパラギン酸、グルタミン酸、グリシン、 ヒスチジン、イソロイシン、グリシルロイシン、ロイシ 10 ン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、リジ ン、3-アミノピラジン-2-カルボン酸、メトキシア ラニン) 等が例示され、スルホニル基を有する含窒素化 合物として3-ピリジンスルホン酸、p-トルエンスル ホン酸ピリジニウム等が例示され、ヒドロキシ基を有す る含窒素化合物、ヒドロキシフェニル基を有する含窒素 化合物、アルコール性含窒素化合物としては、2-ヒド ロキシピリジン、アミノクレゾール、2、4-キノリン ジオール、3-インドールメタノールヒドレート、モノ エタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノー 20 ルアミン、N-エチルジエタノールアミン、N. N-ジ エチルエタノールアミン、トリイソプロパノールアミ ン、2、21ーイミノジエタノール、2ーアミノエタノ -ル、3-アミノ-1-プロパノール、4-アミノ-1 - プタノール、4-(2-ヒドロキシエチル)モルホリ ン、2-(2-ヒドロキシエチル) ピリジン、1-(2 ーヒドロキシエチル) ピペラジン、1-[2-(2-ヒ ドロキシエトキシ) エチル] ピペラジン、ピペリジンエ タノール、1-(2-ヒドロキシエチル)ピロリジン、 1-(2-ヒドロキシエチル)-2-ピロリジノン、3 30 - ピペリジノー1, 2 - プロパンジオール、3 - ピロリ ジノー1, 2-プロパンジオール、8-ヒドロキシユロ リジン、3ークイヌクリジノール、3ートロパノール、 1-メチル-2-ピロリジンエタノール、1-アジリジ ンエタノール、N-(2-ヒドロキシエチル) フタルイ ミド、N- (2-ヒドロキシエチル) イソニコチンアミ ド等が例示される。アミド誘導体としては、ホルムアミ ド、N-メチルホルムアミド、N, N-ジメチルホルム アミド、アセトアミド、N-メチルアセトアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、プロピオンアミド、ベンズ 40 アミド等が例示される。イミド誘導体としては、フタル イミド、サクシンイミド、マレイミド等が例示される。 【0192】更に、下記一般式(12)及び(13)で 示される塩基性化合物を配合することもできる。

[0193]

【化64】

特開平10-265524 86

85 CH2CH2O(R41-O)s-R44 N-CH,CH,O(R48-O), -R45 CH,CH2O(R45-O)11-R46

(12)

CH2CH2O(R47-O)s-R49 N-CH₂CH₂O(R⁴⁸−O)_T−R⁵⁰

(13)

(式中、R''、R''、R''、R''はそれぞれ独立 して直鎖状、分岐鎖状又は環状の炭素数1~20のアル キレン基、R ''、R''、R''、R''、R''は水素原子、 炭素数1~20のアルキル基又はアミノ基を示し、R ŁR", R"ŁR", R"ŁR", R"ŁR", R''とR''はそれぞれ結合して環を形成してもよい。 S、T、Uはそれぞれ0~20の整数を示す。但し、 S、T、U=0のとき、R ''、R''、R''、R''、R''、 は水素原子を含まない。)

アルキレン基としては、炭素数1~20、好ましくは1 ~10、更に好ましくは1~8のものであり、具体的に は、メチレン基、エチレン基、nープロピレン基、イソ プロピレン基、nーブチレン基、イソプチレン基、nー ペンチレン基、イソペンチレン基、ヘキシレン基、ノニ レン基、デシレン基、シクロペンチレン基、シクロヘキ シレン基等が挙げられる。

【0195】また、R ''、R'、R'、R'、R'、R'のア ルキル基としては、炭素数1~20、好ましくは1~ 8、更に好ましくは1~6のものであり、これらは直鎖 状、分岐状、環状のいずれであってもよい。具体的に は、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピ ル基、n-ブチル基、イソブチル基、tert-ブチル 基、n-ペンチル基、イソペンチル基、ヘキシル基、ノ ニル基、デシル基、ドデシル基、トリデシル基、シクロ ペンチル基、シクロヘキシル基等が挙げられる。

【0196】更に、R ''とR''、R''とR''、R''とR ''、R''とR''とR''、R''とR''が環を形成する場 合、その環の炭素数は1~20、より好ましくは1~ 8、更に好ましくは1~6であり、またこれらの環は炭 素数1~6、特に1~4のアルキル基が分岐していても よい。

【0197】S、T、Uはそれぞれ0~20の整数であ り、より好ましくは1~10、更に好ましくは1~8の 整数である。

【0198】上記(12)、(13)の化合物として具 体的には、トリス {2-(メトキシメトキシ) エチル} アミン、トリス {2-(メトキシエトキシ) エチル} ア ミン、トリス [2-{(2-メトキシエトキシ) メトキ シ} エチル] アミン、トリス {2-(2-メトキシエト

キシ) エチル) アミン、トリス {2-(1-メトキシエ トキシ) エチル} アミン、トリス {2-(1-エトキシ エトキシ) エチル} アミン、トリス {2-(1-エトキ シプロポキシ) エチル アミン、トリス [2-{(2-ヒドロキシエトキシ) エトキシ} エチル] アミン、4, 7, 13, 16, 21, 24-ヘキサオキサー1, 10 -ジアザビシクロ[8.8.8] ヘキサコサン、4, 7, 13, 18-テトラオキサー1, 10-ジアザビシ クロ[8.5.5] エイコサン、1,4,10,13-【0 1 9 4】 ここで、R ''、R''、R''、R''、R''の 20 テトラオキサー7, 16 ージアザビシクロオクタデカ ン、1-アザー12-クラウン-4、1-アザー15-クラウン-5、1-アザ-18-クラウン-6等が挙げ られる。特に第3級アミン、アニリン誘導体、ピロリジ ン誘導体、ピリジン誘導体、キノリン誘導体、アミノ酸 誘導体、ヒドロキシ基を有する含窒素化合物、ヒドロキ シフェニル基を有する含窒素化合物、アルコール性含窒 素化合物、アミド誘導体、イミド誘導体、トリス {2-(メトキシメトキシ) エチル} アミン、トリス {(2-(2-メトキシエトキシ) エチル} アミン、トリス[2 30 - {(2-メトキシエトキシ) メチル} エチル] アミ ン、1-アザー15-クラウン-5等が好ましい。

> 【0199】なお、上記塩基性化合物は1種を単独で又 は2種以上を組み合わせて用いることができ、その配合 量はベース樹脂100部に対して0~2部、特に0.0 1~1部を混合したものが好適である。配合量が2部を 超えると感度が低下しすぎる場合がある。

> 【0200】更に、本発明のレジスト材料には、(G) 成分として分子内に≡C−COOHで示される基を有す る芳香族化合物を配合することができる。

40 【0201】 この (G) 成分として配合される分子内に ■C-COOHで示される基を有する芳香族化合物は、 例えば下記 1 群及び 1 1 群から選ばれる 1 種又は 2 種以 上の化合物を使用することができるが、これらに限定さ れるものではない。

[I 群] 下記一般式 (14) ~ (23) で示される化合 物のフェノール性水酸基の水素原子の一部又は全部を一 R¹¹-COOH(R¹¹は炭素数1~10の直鎖状又は分 岐状のアルキレン基)により置換してなり、かつ分子中 のフェノール性水酸基(C)と≡C-COOHで示され

50 る基(D) とのモル比率が C/(C+D)=0.1~

(45)

特開平10-265524

87

1. 0である化合物。

[0202] 【化65】 [I] 群] 下記一般式(2 4)、(2 5)で示される化

合物。

[] 群]

$$(OH)_{tz}$$
 R^{22}_{sz}
 $(R^{25})_u$
 $(OH)_t$
 R^{22}_{sz}

(OH)₁₂ (OH)₁₂

$$R^{22}_{sz} - (R^{26})_{u} - R^{22}_{st}$$
(OH)₁₂
(OH)₁₂

【化66】 [0203]

(14)

(19)

特開平10-265524

$$(OH)_{t_3}$$
 $(OH)_{t_2}$ $(OH)_{t_3}$ $(OH$

(23)

(但し、式中R は水素原子又はメチル基であり、R''、R''はそれぞれ水素原子又は炭素数1~8の直鎖状又は分岐状のアルキル基又はアルケニル基であり、R''は水素原子又は炭素数1~8の直鎖状又は分岐状のアルキル基又はアルケニル基、或いは一(R'')、-COOR'基(R'は水素原子又は-R''-COOH)であり、R''は一(CH,),-(i=2~10)、炭素数6~10のアリーレン基、カルボニル基、酸素原子又は硫黄原子、R''は炭素数1~10のアルキレン基、炭素数6~10のアリーレン基、カルボニル基、スルホニル基、酸素原子又は硫黄原子、R''は水素原子又は炭素数1~8の直鎖状又は分岐状のアルキル基、アルケニル基、それぞれ水酸基で置換されたフェニル基又はナフチル基であり、R''は水素原子又は炭素数[II群]

1~8の直鎖状又は分岐状のアルキル基又はアルケニル 基又は一R ** - COOH基である。R ** は炭素数1~1 0の直鎖状又は分岐状のアルキレン基である。 J は0~ 5の整数であり、u、hは0又は1である。 s 1、t 30 1、s 2、t 2、s 3、t 3、s 4、t 4はそれぞれs 1+t1=8、s 2+t2=5、s 3+t 3=4、s 4 +t4=6を満足し、かつ各フェニル骨格中に少なくと も1つの水酸基を有するような数である。βは式(1 9)の化合物を重量平均分子量1,000~5,000 とする数、yは式(20)の化合物を重量平均分子量 1,000~10,000とする数である。) 【0204】 【化67】

(25)

(R'', R'', R'', k) は上記と同様の意味を示す。 s5、 t5は、 $s5 \ge 0$ 、 $t5 \ge 0$ で、 s5 + t5 = 5 を満足 する数である。)

【0205】上記(G)成分として、具体的には下記一般式V!!!-1~1~14及び!X-1~6で示される化

合物を挙げることができるが、これらに限定されるもの ではない。

[0206]

【化68】

$$R^{*}O$$
 CH_{3}
 CH_{2}
 CH_{2}
 $COOR^{*}$

(VII-1)

$$(WI - 2)$$

$$(VII - 3)$$

$$(WI-4)$$

$$(VII - 5)$$

$$(\mathbf{WI} - \mathbf{6})$$

$$(VIII-7)$$

[0207]

【化69】

(48)

特開平10-265524

$$(WII - 8)$$

$$\begin{array}{c|c} CH_3 & CH_3 \\ R"O & OR" \\ H_3C & CH_2 & CH_3 \\ CH_3 & CH_4 \\ CH_3 & OR" \end{array}$$

$$(\mathbf{WI} - \mathbf{9})$$

$$(VII - 10)$$

[0208]

$$R^*O \longrightarrow O \longrightarrow OR^*$$

$$(\mathbf{WI}-12)$$

$$(VII - 13)$$

$$R^*O-\langle \bigcirc \rangle$$
-CH₂-COOR"

$$(VII - 14)$$

(但し、R"は水素原子又はCH 、COOH基を示し、 各化合物においてR"の10~100モル%はCH 、COOH基である。 α 、 β は上配と同様の意味を示す。) 【0209】 【化71】

特開平 1 0 - 2 6 5 5 2 4 96

$$(x-1)$$

$$(IX-2)$$

$$(1X-3)$$

$$(\mathbf{IX}-4)$$

$$(IX-5)$$

 $(\mathbf{IX} - \mathbf{6})$

【0210】なお、上記分子内に≡C-COOHで示される基を有する芳香族化合物は、1種を単独で又は2種以上を組み合わせて用いることができる。

【0211】上記分子内に=C-COOHで示される基を有する芳香族化合物の添加量は、ベース樹脂100部に対して0 \sim 5部、好ましくは0.1 \sim 5部、より好ましくは1 \sim 3部である。5部より多いとレジスト材料の解像性が低下する場合がある。

【0212】更に、本発明のレジスト材料には、(H)成分の紫外線吸収剤として波長248nmでのモル吸光率が10,000以下の化合物を配合することができる。

【0213】具体的には、ペンタレン、インデン、ナフタレン、アズレン、ペプタレン、ピフェニレン、インダセン、フルオレン、フェナレン、フェナントレン、アントラセン、フルオランテン、アセフェナントリレン、アセアントリレン、トリフェニレン、ピレン、クリセン、ナフタレン、プレイアデン、ピセン、ペリレン、ペンタ

フェン、ペンタセン、ベンゾフェナントレン、アントラ
30 キノン、アントロンペンズアントロン、2,7ージメト
キシナフタレン、2ーエチルー9,10ージメトキシア
ントセラン、9,10ージメチルアントラセン、9ーエ
トキシアントラセン、1,2ーナフトキノン、9ーフル
オレン、下記一般式(24)、(25)等の縮合多環炭
化水素誘導体、チオキサンテンー9ーオン、チアントレ
ン、ジベンゾチオフェン等の縮合複素環誘導体、2,
3,4ートリピトロキシベンゾフェノン、2,3,4,
4'ーテトラヒドロキシベンゾフェノン、2,4ージヒ
ドロキシベンゾフェノン、3,5ージヒドロキシベンゾ
40 フェノン、4,4'ージヒドロキシベンゾフェノン、4,4'ージヒドロキシベンゾフェノン、4,4'ージヒドロキシベンゾフェノン、4,4'ーピス(ジメチルアミノ)ベンゾフェノン等の
ベンゾフェノン誘導体、スクエアル酸、ジメチルスクエ
アレート等のスクエアル酸誘導体等が挙げられる。

[0214]

【化72】

$$(R^{31})_{\mathbb{R}}$$
 $(R^{30})_{\mathbb{F}}$
 $(R^{30})_{\mathbb{F}}$
 $(R^{30})_{\mathbb{F}}$
 $(R^{30})_{\mathbb{F}}$

(27)

(式中、R ''~R''はそれぞれ独立に水素原子、直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、直鎖状もしくは分岐状のアルコキシ基、直鎖状もしくは分岐状のアルコキシアルキル基、直鎖状もしくは分岐状のアルカニル基又はアリール基である。R ''は酸素原子を含んでいてもよい置換の2価の脂肪族炭化水素基、酸素原子を含んでいてもよい置換もしくは非置換の2価の脂環式炭化水素基、酸素原子を含んでいてもよい置換もしくは非置換の2価の芳香族炭化水素基又は酸素原子であり、R''は酸不安定基である。Jは0又は1である。E、F、Gはそれぞれ0又は1~9の整数、Hは1~10の正の整数で、かつE+F+G+H≦10を満足する。)

【0215】更に詳しくは、上記式(26)、(27) において、R ''~R''はそれぞれ独立に水素原子、直鎖 状もしくは分岐状のアルキル基、直鎖状もしくは分岐状 のアルコキシ基、直鎖状もしくは分岐状のアルコキシア ルキル基、直鎖状もしくは分岐状のアルケニル基又はア リール基であり、直鎖状又は分岐状のアルキル基として は、例えばメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソ プロピル基、nープチル基、secープチル基、ter t-ブチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、アダマ ンチル基等の炭素数1~10のものが好適であり、中で もメチル基、エチル基、イソプロピル基、tert-ブ チル基がより好ましく用いられる。直鎖状又は分岐状の アルコキシ基としては、例えばメトキシ基、エトキシ 基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、n-ブトキシ 基、secープトキシ基、tertープトキシ基、ヘキ シロキシ基、シクロヘキシロキシ基等の炭素数1~8の ものが好適であり、中でもメトキシ基、エトキシ基、イ ソプロポキシ基、tert-ブトキシ基がより好ましく 用いられる。直鎖状又は分岐状のアルコキシアルキル基 としては、例えばメトキシメチル基、1-エトキシエチ ル基、1-エトキシプロピル基、1-プロポキシエチル 基、1-tert-プトキシエチル基等の炭素数2~1 0のものが好適であり、中でもメトキシメチル基、1-エトキシエチル基、1-エトキシプロピル基、1-プロ ポキシエチル基等が好ましい。直鎖状又は分岐状のアル ケニル基としては、ビニル基、プロペニル基、アリル 基、プテニル基のような炭素数2~4のものが好適であ

る。アリール基としては、フェニル基、キシリル基、トルイル基、クメニル基のような炭素数 $6\sim1$ 4 のものが好適である。

【0216】R *** は酸素原子を含んでいてもよい置換もしくは非置換の2価の脂肪族炭化水素基、酸素原子を含んでいてもよい置換もしくは非置換の2価の脂環式炭化水素基、酸素原子を含んでいてもよい置換もしくは非置換の2価の芳香族炭化水素基又は酸素原子である。な20 お、式中の」は0又は1であり、」が0の場合は-R -- 結合部は単結合となる。

【0217】酸素原子を含んでいてもよい置換もしくは非置換の2価の脂肪族炭化水素基としては、例えばメチレン基、エチレン基、ロープロピレン基、イソプロピレン基、nープチレン基、secープチレン基、-CH , O-基、-CH, CH, O-基、-CH, O-基、サレン基、-CH, O-基、-CH, CH, O-基、エチレン基、-CH, O-基、-CH, CH, O-基がより好ましく用いられる。

30 【0218】酸素原子を含んでいてもよい置換もしくは 非置換の2価の脂環式炭化水素基としては、例えば1, 4-シクロヘキシレン基、2-オキサシクロヘキサンー 1,4-イレン基、2-チアシクロヘキサンー1,4-イレン基のような炭素数5~10のものが挙げられる。 【0219】酸素原子を含んでいてもよい置換もしくは 非置換の2価の芳香族炭化水素基としては、例えばのー フェニレン基、p-フェニレン基、1,2-キシレンー 3,6-イレン基、トルエン-2,5-イレン基、1-クメン-2,5-イレン基のような炭素数6~14のも 40の、あるいは-CH,Ph-基、-CH,PhCH,-基、-OCH,Ph-基、-OCH,PhCH,O-基 (Phはフェニレン基)等の炭素数6~14のアリルア ルキレン基が挙げられる。

【0220】また、R ''は酸不安定基であるが、ここでいう酸不安定基とはカルボキシル基を酸の存在下で分解し得る1種以上の官能基で置換したものを意味し、酸の存在下に分解してアルカリ可溶性を示す官能基を遊離するものである限り特に限定されるものではないが、特に下記一般式(28a)、(28b)、(28c)で示さ 100 れる基が好ましい。

[0 2 2 1]

[(\times 7 3] R^{36} $-C - R^{37}$ R^{36} R^{35} R^{35} $-C - O - R^{38}$ R^{36} R^{36} R^{36} R^{36} R^{36} R^{36} R^{36} R^{36} (2 8 a)

(2 8 b)

(2 8 c)

(式中、R ''~R''はそれぞれ独立に水素原子、直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、直鎖状もしくは分岐状のアルコキシアルキル基、直鎖状もしくは分岐状のアルコキシアルキル基、直鎖状もしくは分岐状のアルケニル基又はアリール基であり、かつ、これらの基は鎖中にカルボニル基を含んでいてもよいが、R ''*~R''*の全てが水素原子であってはならない。また、R ''*とR''*は互いに結合して環を形成していてもよい。R ''*は直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、直鎖状もしくは分岐状のアルコキシアルキル基、直鎖状もしくは分岐状のアルケニル基又はアリール基であり、かつ、これらの基は鎖中にカルボニル基を含んでいてもよい。また、R ''*はR''*と結合して環を形成していてもよい。)

【0222】この場合、上記直鎖状又は分岐状のアルキル基、直鎖状又は分岐状のアルコキシ基、直鎖状又は分岐状のアルコキシアルキル基、直鎖状又は分岐状のアルケニル基、アリール基としては、上記 R '0~R''と同様のものを例示することができる。

【0223】また、式(28a) において R *** を R *** が 互いに結合して形成される環としては、例えばシクロへ キシリデン基、シクロペンチリデン基、3ーオキソシクロヘキシリデン基、3ーオキソー4ーオキサシクロヘキシリデン基、4ーメチルシクロヘキシリデン基等の炭素 数 4~10のものが挙げられる。

【0224】また、式(28b)においてR ***が 互いに結合して形成される環としては、例えば1-シラ シクロヘキシリデン基、1-シラシクロペンチリデン 基、3-オキソ-1-シラシクロペンチリデン基、4-メチル-1-シラシクロペンチリデン基等の炭素数3~ 9のものが挙げられる。

【0225】更に、式(28c)においてR ***とR**が 互いに結合して形成される環としては、例えば2-オキ サシクロヘキシリデン基、2-オキサシクロペンチリデ ン基、2-オキサー4-メチルシクロヘキシリデン基等 の炭素数 $4\sim1$ 0のものが挙げられる。

【0226】ここで、上記式(28a)で表わされる基としては、例えばtertーアミル基、1,1ージメチルエチル基、1,1ージメチルブチル基、1ーエチルー1ーメチルプロピル基、1,1ージエチルプロピル基等の炭素数4~10の3級アルキル基のほか、1,1ージメチルー3ーオキソブチル基、3ーオキソシクロヘキシル基、1ーメチルー3ーオキソー4ーオキサシクロヘキシル基などの3ーオキソアルキル基が好適である。

【0227】上記式(28b)で表わされる基としては、例えばトリメチルシリル基、エチルジメチルシリル基、ジメチルプロピルシリル基、ジエチルメチルシリル基、トリエチルシリル基等の炭素数3~10のトリアルキルシリル基が好適である。

【0228】上記式(28c)で表わされる基として は、例えば1-メトキシメチル基、1-メトキシエチル 基、1-エトキシエチル基、1-エトキシプロピル基、 1-エトキシイソプチル基、1-n-プロポキシエチル 20 基、1-tert-プトキシエチル基、1-n-プトキ シエチル基、1-イソプトキシエチル基、1-tert ーペントキシエチル基、1-シクロヘキシルオキシエチ ル基、1-(2-n-プトキシエトキシ)エチル基、1 - (2-エチルヘキシルオキシ) エチル基、1-{(4 – (アセトキシメチル)シクロヘキシルメチルオキシ エチル基、1- {4-(tert-ブトキシカルボニル オキシメチル) シクロヘキシルメチルオキシ} エチル 基、1-メトキシ-1-メチルエチル基、1-エトキシ プロピル基、ジメトキシメチル基、ジエトキシメチル 基、2-テトラヒドロフラニル基、2-テトラヒドロピ ラニル基等の炭素数2~8のものが好適である。

【0229】なお、上記式 (26)、 (27) において、E、F、Gはそれぞれ0又は1~9の正の整数、Hは1~10の正の整数で、E+F+G+H≤10を満足する。

【0230】上記式(26)、(27)の化合物の好ましい具体例としては、下記(29a)~(29j)で示される化合物等が挙げられる。

[0231]

40 【化74】

99

(式中、R * 1 は R と同様の酸不安定基である。) 【0232】また、紫外線吸収剤としては、ビス(4-ヒドロキシフェニル) スルホキシド、ビス(4-ter tープトキシフェニル) スルホキシド、ビス (4-te rtープトキシカルポニルオキシフェニル)スルホキシ ド、ピス[4-(1-エトキシエトキシ)フェニル]ス ルホキシド等のジアリールスルホキシド誘導体、ビス (4-ヒドロキシフェニル) スルホン、ビス (4-te rtープトキシフェニル)スルホン、ビス(4-ter t-ブトキシカルボニルオキシフェニル) スルホン、ビ ス [4-(1-エトキシエトキシ) フェニル] スルホ ン、ピス [4-(1-エトキシプロポキシ) フェニル] スルホン等のジアリールスルホン誘導体、ベンゾキノン ジアジド、ナフトキノンジアジド、アントラキノンジア ジド、ジアゾフルオレン、ジアゾテトラロン、ジアゾフ ェナントロン等のジアゾ化合物、ナフトキノン-1,2 ージアジドー5ースルホン酸クロリドと2,3,4ート リヒドロキシベンゾフェノンとの完全もしくは部分エス テル化合物、ナフトキノンー1,2ージアジドー4ース ルホン酸クロリドと2,4,4'ートリヒドロキシベン ゾフェノンとの完全もしくは部分エステル化合物等のキ 40 ノンジアジド基含有化合物等を用いることもできる。

【0233】紫外線吸収剤として好ましくは、9ーアントラセンカルボン酸tertープチル、9ーアントラセンカルボン酸tertーアミル、9ーアントラセンカルボン酸tertーメトキシメチル、9ーアントラセンカルボン酸tertーエトキシエチル、9ーアントラセンカルボン酸tertーテトラヒドロピラニル、9ーアントラセンカルボン酸tertーテトラヒドロフラニル、ナフトキノンー1,2ージアジドー5ースルホン酸クロリドと2,3,4ートリヒドロキシベンゾフェノンとの50 部分エステル化合物等を挙げることができる。

特開平10-265524 104

103

【0234】上記(H)成分の紫外線吸収剤の配合量は、ベース樹脂 100 部に対して $0\sim10$ 部、より好ましくは $0.5\sim10$ 部、更に好ましくは $1\sim5$ 部であることが好ましい。

【0235】更に、本発明のレジスト材料には、(1) 成分としてアセチレンアルコール誘導体を配合すること ができ、これにより保存安定性を向上させることができ

$$\begin{array}{ccc} R^{74} & R^{72} \\ & & | & | \\ R^{76}-C-C \equiv C-C-R^{78} \\ & & | & | \\ H-OCH_2CH_3)_{\overline{A}} & O & O-(CH_2CH_2O)_{\overline{Y}} & H \end{array}$$

(式中、R ''、R ''、R ''、R ''、R ''はそれぞれ水素 原子、又は炭素数 $1 \sim 8$ の直鎖状、分岐状又は環状のア ルキル基であり、X、Yは0又は正数を示し、下記値を 満足する。 $0 \le X \le 30$ 、 $0 \le Y \le 30$ 、 $0 \le X + Y \le 40$ である。)

【0238】アセチレンアルコール誘導体として好ましくは、サーフィノール61、サーフィノール82、サーフィノール104E、サーフィノール104E、サーフィノール104H、サーフィノール104A、サーフィノールTG、サーフィノールPC、サーフィノール440、サーフィノール465、サーフィノール485(Air Products and Chemicals Inc. 製)、サーフィノールE1004(日信化学工業(株)製)等が挙げられる。

【0239】上記アセチレンアルコール誘導体の添加量は、レジスト組成物100重量%中0.01~2重量%、より好ましくは0.02~1重量%である。0.01重量%より少ないと塗布性及び保存安定性の改善効果が十分に得られない場合があり、2重量%より多いとレジスト材料の解像性が低下する場合がある。

【0240】本発明のレジスト材料には、上記成分以外に任意成分として塗布性を向上させるために慣用されている界面活性剤を添加することができる。なお、任意成分の添加量は、本発明の効果を妨げない範囲で通常量とすることができる。

【0241】ここで、界面活性剤としては非イオン性のものが好ましく、パーフルオロアルキルポリオキシエチレンエタノール、フッ素化アルキルエステル、パーフルオロアルキルアミンオキサイド、含フッ素オルガノシロキサン系化合物などが挙げられる。例えばフロラード「FC-430」、「FC-431」(いずれも住友スリーエム(株)製)、サーフロン「S-141」、「S-145」(いずれも旭硝子(株)製)、ユニダイン

る。

【0236】アセチレンアルコール誘導体としては、下記一般式(30)、(31)で示されるものを好適に使用することができる。

【0237】 【化75】

(30)

(31)

「DS-401」、「DS-403」、「DS-45
1」(いずれもダイキン工業(株)製)、メガファック
20 「F-8151」(大日本インキ工業(株)製)、「X
-70-092」、「X-70-093」(いずれも信 越化学工業(株)製)等を挙げることができる。好まし くは、フロラード「FC-430」(住友スリーエム

(株) 製)、「X-70-093」(信越化学工業

(株) 製) が挙げられる。 【0242】本発明の化学増幅ポジ型レジスト材料を使 用してパターンを形成するには、公知のリソグラフィー 技術を採用して行うことができ、例えばシリコンウェハ 一等の基板上にスピンコーティング等の手法で膜厚が 30 0.5~2.0μmとなるように塗布し、これをホット プレート上で60~150℃、1~10分間、好ましく は80~120℃、1~5分間プリベークする。次いで 目的のパターンを形成するためのマスクを上記のレジス ト膜上にかざし、波長300nm以下の遠紫外線、エキ シマレーザー、X線等の高エネルギー線もしくは電子線 を露光量1~200mJ/cm '程度、好ましくは10 ~100mJ/cm 2程度となるように照射した後、ホ ットプレート上で60~150℃、1~5分間、好まし くは80~120℃、1~3分間ポストエクスポージャ 40 ベーク (PEB) する。更に、0.1~5%、好ましく は2~3%テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイ ド (TMAH) 等のアルカリ水溶液の現像液を用い、 0. 1~3分間、好ましくは0. 5~2分間、浸漬(d ip) 法、パドル(puddle)法、スプレー(sp ray)法等の常法により現像することにより基板上に 目的のパターンが形成される。なお、本発明材料は、特 に高エネルギー線の中でも254~193nmの遠紫外 線又はエキシマレーザー、X線及び電子線による微細パ ターンニングに最適である。また、上記範囲を上限及び 50 下限から外れる場合は、目的のパターンを得ることがで

[0243]

きない場合がある。

【発明の効果】本発明の高分子化合物をベース樹脂とし て使用した化学増幅ポジ型レジスト材料は、高エネルギ 一線に感応し、感度、解像性、プラズマエッチング耐性 に優れ、しかもレジストパターンの耐熱性にも優れてい る。また、パターンがオーバーハング状になりにくく、 寸法制御性に優れている。従って、本発明の化学増幅ポ ジ型レジスト材料は、これらの特性より、特にKrFエ キシマレーザーの露光波長での吸収が小さいレジスト材 料となり得るもので、微細でしかも基板に対して垂直な パターンを容易に形成でき、このため超LSI製造用の 微細パターン形成材料として好適である。

105

[0244]

【実施例】以下、合成例、実施例及び比較例を示して本 発明を具体的に説明するが、本発明は下記実施例に制限 されるものではない。

【0245】[合成例1]10Lのフラスコに溶媒とし てテトラヒドロフラン3.5L、重合開始剤としてse c-ブチルリチウム1×10 - m o l を仕込んだ。この 混合溶液に-78℃で4-tert-プトキシスチレン 145gを添加し、1時間撹拌しながら重合させた。そ こへ更にメタクリル酸メチル20gを添加し、1時間撹 拌しながら重合させた。重合終了は反応溶液にメタノー ルを添加して行った。

【0246】次に、反応溶液をメタノール中に注ぎ、得 られた重合体を沈澱させた後、分離し、乾燥したとこ ろ、155gの白色重合体が得られた。得られた重合体 は、「C-NMRの結果より、メタクリル酸メチル20 %、4-tert-プトキシスチレン80%からなる共 重合体であることが確認できた。

【0247】上記メタクリル酸メチルと4-tert-ブトキシスチレンとの共重合体150gをアセトン25 00mlに溶解し、60℃で少量の濃塩酸を加えて6時 間撹拌後、水に注ぎポリマーを沈澱させ、洗浄・乾燥し たところ、105gのポリマーが得られた。得られたポ リマーは下記示性式 (Polym. 1) で示される構造 を有し、GPC測定より得られたポリマーの重量平均分 子量は1.2×10 'g/molであり、非常に単分散 性 (Mw/Mn=1.10) の高い重合体であることが 確認された。

【0248】また、「H-NMRからtert-ブチル 基に由来するピークが観測されないことから、得られた ポリマーが分子量分布の狭いメタクリル酸メチルと4-ヒドロキシスチレンとの共重合体であることが確認され

【0249】[合成例2、3]合成例1と同様な方法に より下記示性式 (РоІут. 2、3) で示されるポリ マーを得た。

【0250】[合成例4]モノマーとして4-tert

-ブトキシスチレンとスチレンを使用し、合成例1と同 様な方法により下記示性式 (Polym. 4) で示され るポリマーを得た。

【0251】 [合成例5] モノマーとして4-tert - プトキシスチレンとメタクリル酸 t e r t - プチルを 使用し、合成例1と同様な方法により下記示性式(Po l v m. 5) で示されるポリマーを得た。

【0252】 [合成例6] 2 Lのフラスコに合成例1で 得られたポリ(pーヒドロキシスチレンーメタクリル酸 10 メチル) 100gをテトラヒドロフラン900gに溶解 させ、メタンスルホン酸3.9gを添加した後、30℃ で撹拌しながらエチルビニルエーテル20.3gを添加 し、1時間反応させた後、トリエチレングリコールジビ ニルエーテル3.0gを添加した。0.5時間反応させ た後に、濃アンモニア水により中和した。この反応液を 酢酸エチルに溶媒交換し、純水と少量のアセトンを使用 し6回分液精製した後、アセトンに溶媒交換し、201 の純水に添加したところ、白色固体が得られた。これを 濾過後、純水で2回洗浄、濾過後、真空乾燥した。得ら 20 れたポリマーは下記示性式 (Polym. 6) で示され

【0253】 [合成例7] 2 Lのフラスコに合成例1で 得られたポリ(pーヒドロキシスチレンーメタクリル酸 メチル) 100gをテトラヒドロフラン900gに溶解 させ、メタンスルホン酸3.9gを添加した後、30℃ で撹拌しながらエチルビニルエーテル16.8gを添加 し、1時間反応させた後、シクロヘキサンジメタノール ジビニルエーテル2.1gを添加した。0.5時間反応 30 を酢酸エチルに溶媒交換し、純水と少量のアセトンを使 を濾過後、純水で2回洗浄、濾過後、真空乾燥した。 【0254】更に、得られた部分架橋化されたエトキシ エチル化ポリ(pーヒドロキシスチレンーメタクリル酸 エチル) 50gをピリジン300gに溶解させ、40℃ で撹拌しながら二炭酸ジーtertープチル5. 1gを 添加した。1時間反応させた後、水101に反応液を滴 下したところ、白色固体が得られた。これを濾過後、ア

【0255】[合成例8~16及び26]合成例6及び 7と同様な方法により下記示性式 (Polym. 8~1

【0256】[合成例17]合成例1で得られたポリ (p-ヒドロキシスチレン-メタクリル酸メチル)を 1. 4-ブタンジオールジビニルエーテル及び二炭酸ジ 50 - tertープチルと反応させ、下記示性式(Poly

る構造を有していた。

させた後、濃アンモニア水により中和した。この反応液

用し6回分液精製した後、アセトンに溶媒交換し、20 Lの純水に滴下したところ、白色固体が得られた。これ

40 セトン200mlに溶解させ、水2Lに滴下し、濾過 後、真空乾燥させ、ポリマーを得た。得られたポリマー は、下記示性式 (Ро Іут. 7) で示される構造を有

6、26)で示されるポリマーを得た。

(55)

ነ በ ደ

m. 17) で示されるポリマーを得た。

【0257】 [合成例18] 合成例1で得られたポリ (p-ヒドロキシスチレンーメタクリル酸メチル) をエチルビニルエーテルと反応させ、下記示性式 (Polym. 18) で示されるポリマーを得た。

【0258】 [合成例19] 合成例1で得られたポリ (pーヒドロキシスチレンーメタクリル酸メチル) を二 炭酸ジー tertーブチルと反応させ、下記示性式 (Polym. 19) で示されるポリマーを得た。

【0259】 [合成例20~23] 合成例2~5で得られたポリマーをエチルー1ープロペニルエーテル、1,4ープタンジオールジビニルエーテル及び二炭酸ジー tertープチルと反応させ、下記示性式(polym.20~23)で示されるポリマーを得た。

【0260】 [合成例24] 合成例1で得られたポリ (p-ヒドロキシスチレン-メタクリル酸メチル)をエ $U_{\bf L}$

チルピニルエーテル及び二炭酸ジー tert-プチルと 反応させ、下記示性式(Polym.24)で示される ポリマーを得た。

【0261】 [合成例25] 合成例1で得られたポリ (p-ヒドロキシスチレンーメタクリル酸メチル) をシ クロヘキサンジメタノールジピニルエーテルと反応さ せ、下記示性式(Polym. 25) で示されるポリマ ーを得た。

【0262】得られたポリマーの構造は下配示性式の通りであり、それぞれの置換率は表1に示す通りであった。なお、下記式において、Rは下記単位U 1、U,又はU,を分子間又は分子内架橋している架橋基を示し、

(R) は架橋基Rが結合している状態を示す。

[0263]

【化76】

 $(Polym.6\sim23)$

 $\underline{\mathbf{U_2}}$

 U_a

【化77]

[0264]

Polym.1

Mw = 12,000Mw/Mn = 1.1

Polym.2

Mw = 11,000Mw/Mn = 1.5

Polym.3

Mw = 7,000Mw/Mn = 1.1

[0265]

Polym.4

Mw = 13,000Mw/Mn = 1.2

Polym.5

Mw = 12,000Mw/Mn = 1.2

[0266]

【化79】

【化78】

111

Polym.7

[0267]

Polym.8

113

Polym.9

[0268]

115 Polym.10

Polym.11

【化82】

[0269]

$$R: \begin{matrix} \overset{H}{-} & \overset{CH_3}{-} & \overset{H}{-} \\ \overset{C}{-} & \overset{C}{-} & \overset{-}{-} \\ \overset{C}{-} & \overset{C}{-} & \overset{-}{-} \\ \overset{C}{-} & \overset{C}{-} & \overset{C}{-} & \overset{C}{-} \\ \overset{C}{-} & \overset{C}{-} & \overset{C}{-} & \overset{C}{-} & \overset{C}{-} \\ \overset{C}{-} & \overset{C}{-$$

Polym.13

[0270]

【化83】

119 Polym.14

Polym.15

$$R: -\overset{H}{\underset{C}{\text{CH}_{3}}} - \text{OCONH} - \overset{H}{\underset{C}{\text{NHCOO}}} - \text{NHCOO}(\text{CH}_{2})_{2} - \text{O} - \overset{H}{\underset{C}{\text{CH}_{4}}}$$

[0271]

【化84】

121 Polym.16

Polym.17

[0272]

【化85】

123 Polym.18

$$Mw = 14,000$$

 $Mw/Mn = 1.1$
 $p2/(p2 + p1) = 0.35$

Polym.19

[0273] [化86]

Polym.21

[0274]

【化87】

Polym.22

127

Polym.23

[0275]

[化88]

129 Polym.24

$$\begin{array}{l} Mw = 14,\!000 \\ Mw/Mn = 1.1 \\ p21/(p21 + p22 + p1) = 0.25 \\ p22/(p21 + p22 + p1) = 0.05 \end{array}$$

Polym.25

[0276]

[化89]

131 Polym.26

$$\begin{array}{c} H \\ CH_s \\ CH_s \\ CH_s \\ \end{array} \begin{array}{c} CH_s \\ CH_s \\ CH_s \\ \end{array}$$

[0277]

【表1】

133									
		¥	且成	ž H	:			高分子	
合成例	p n11		p21		q1	1 q2	P (HS/MMA) OMW	P(HS/MMA)の Mw/Min	高分子 化合物 のMw
6 (Polym.6)	2.4	56	21		20	0	12,000	1.1	18,000
7 (Polym.7)	2.4	49.6	21.6	6.4	20	0	12,000	1.1	19,000
8 (Polym.8)	8	52.8	19	.2	20	0	12,000	1.1	35,000
9 (Polym.9)	5.6	62.4	8	4	20	0	12,000	1.1	27,000
10 (Polym.10)	3.2	48.8	2	8	20	0	12,000	1.1	21,000
11 (Polym.11)	5.6	54.4	2	0	20	0	12,000	1.1	28,000
12 (Polym.12)	8	56	1	6	20	0	12,000	1.1	36,000
13 (Polym.13)	4.4	54.8	20	3.8	20	0	12,000	1.1	25,000
14 (Polynt.14)	4.4	54.2	16.8	4	20	0	12,000	1.1	25,000
15 (Polym.15)	1.0	54.2	24	. 8	20	0	12,000	1.1	16,000
16 (Polym_16)	4.4	57.2	14.4	4	20	0	12,000	1.1	24,000
17 (Polym.17)	3.2	62.4	14	1.4	20	0	12,000	1.1	20,000
18 (Polym.18)	0	52	2	8	20	0	12,000	1.1	14,000
19 (Polym.19)	0	64	1	8	20	0	12,000	1.1	14,000
20 (Polym.20)	5	70	18	4	5	0	11,000	1.5	25,000
21 (Polym,21)	5	37	17	3	38	0	7,000	1.2	20,000
22 (Polym.22)	4	65	16	5	10	0	13,000	1.2	21,000
23 (Polym.23)	5	64	20	6	4	1	12,000	1.2	26,000
24 [Polym,24]	0	56	20	4	20	0	12,000	1.1	14,000
25 (Polym.25)	12	68	0	0	20	0	12,000	1,1	48,000
26 (Polym.26)	2	50	22	6	20	D	12,000	1.1	25,000

P (HS/MMA):ポリ (ヒドロキシスチレン-メチルメタクリレート)

【0278】[実施例、比較例]上記合成例で得られた高分子化合物(Polym.6~17、Polym.20~23、26)をベース樹脂、下記式(PAG.1~15)で示される酸発生剤、下記式(DRR.1~4)で示される溶解制御剤、塩基性化合物、下記式(ACC.1、2)で示される分子内に≡C-COOHで示される基を有する芳香族化合物、下記式(DYE.1、2)で示される紫外線吸収剤から選ばれるレジスト材料用成分を溶剤に溶解し、表2、3に示す組成でレジスト液を調合した。必要に応じて、界面活性剤フロラード「FC-430(住友スリーエム(株)製)」0.1部を加え、成膜性を改善した。

【0279】また、比較のため、上記合成例で得られた 高分子化合物(Polym. 18、19、24、25) をベース樹脂として上記と同様にレジスト液を表4に示 す組成で調合した。 【0280】これら各組成物を0.1 μmのテフロン製フィルターで濾過することによりレジスト液を調製した。これをシリコンウエハー上へスピンコーティングし、このシリコンウエハーを100℃のホットプレートで90秒間ペークした。

40 【0281】そして、エキシマレーザーステッパー(ニコン社、NSR-2005EX NA=0.5)を用いて露光し、110℃で90秒間ベークを施し、2.38%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシドの水溶液で現像を行うと、ポジ型のパターンを得ることができた。【0282】得られたレジストパターンを次のように評価した。まず、感度(Eth)を求めた。次に0.24μmのラインアンドスペースのトップとボトムを1:1で解像する露光量を最適露光量(感度:Eop)として、この露光量における分離しているラインアンドスペ50一スの最小線幅を評価レジストの解像度とした。同一露

135

光量での露光から加熱処理までの時間経過(PED)を 2時間とした際の解像度も観察した。また、解像したレ ジストパターンの形状は、走査型電子顕微鏡を用いて観 察し、耐熱性試験として、このレジストパターンを13 0℃で10分間ホットブレート上にて加熱し、加熱前後 でのパターン形状の変化を観察した。 【0283】レジスト組成を表2~4、実施例の評価結果を表5並びに比較例の評価結果を表6に示す。 【0284】 【化90】

$$(CH_3)_3CO - \bigcirc -S^+ CH_3 - \bigcirc -SO_3^-$$

$$(PAG.1)$$

$$CH_{s} = O - CH_{z} = O - CH_$$

$$CH_3 - CH_3 - CH_3 - CH_3 - CH_3$$

$$CH_3 - CH_3 -$$

$$OC(CH_3)_5$$
 F
 F
 F
 $CC(CH_3)_5CO$
 $CC(CH_3)_5$
 F
 F
 $CC(CH_3)_5$
 F
 F
 F
 F
 F
 $CC(CH_3)_5$

$$(CH_3)_3CO$$
 $OC(CH_3)_3$
 CO
 $OC(CH_3)_3$
 $OC(CH_3)_3$
 $OC(CH_3)_3$

50 【化91】

[0285]

特開平 1 0 - 2 6 5 5 2 4 138

(PAG.7)

$$(CH_3)_2N$$
 $(CH_3)_2N$
 $(CH_3)_3$
 $(CH_3)_3$

OC(CH₃)₃

(PAG.8)

(PAG.9)

(PAG.10)

[0286]

【化92】

(PAG.11)

(PAG.12)

(PAG.13)

(PAG.14)

$$CH_3$$
 CH_4
 CO_2
 CO_2
 CO_3
 CO_3
 CO_4
 CO_3
 CO_4
 CO_4
 CO_5
 CO_5

(PAG.15)

[0287]

【化93】

特開平10-265524

$$\begin{array}{c} CH_3\\ CH_2OCH-O-O-O-CHOCH_2CH_3\\ CH_3\\ COO-CHOCH_2CH_3\\ CH_3\\ \end{array} \tag{DRR.2}$$

(DRR.3)

【化94】

t e r t -ブトキシカルボニル基 平均置換率50%

[0288]

[0289]

ACC.1

50 【化95】

(73)

特開平10-265524

144

DYE.1

DYE.2

D=H 又は
$$\bigcirc$$
0 N_2 \bigcirc 5 O_2 (DNQ)

【0290】 【表2】

^{1 43} COOC(CH₃)₃

奥	レジスト材料組成物 [括弧内:組成比(単位:重量部)]							
顧例	ベース 樹脂	酸発生剂	溶解制御剤	塩基性化合物	その他の 添加剤	有機溶剤		
1	Polym.6 (80)	PAG.1 (3)	_	-	_	PGMEA (530)		
2	Polym.7 (80)	PAG.2 (3)	-	-	-	PGMEA (530)		
3	Polym.8 (80)	PAG3 (3)	_	_	_	DGLM (300)		
4	Polym.9 (80)	PAG.4 (3)	_	トリエタノールアミン (0.1)	_	PGMEA (530)		
5	Polym.10 (80)	PAG.5 (3)	-	2-ヒドロキシピリジ ン (0.11)	• –	PGMEA (530)		
6	Polym.11 (80)	PAG.6 (3)	DRR.1 (16)	テトラエチレンジアミ ン (0.09)	-	PGMEA (530)		
7	Polym.12 (80)	PAG.1 (3.5) PAG.8 (0.5)	DRR.3 (16)	キノリン (0.09)	-	EIPA (580)		
8	Polym,13 (80)	PAG.1 (1) PAG.11 (2)	-	N-エチルジエタノール アミン (0.1) ピペリジンエタノール (0.05)	ACC.1 (0.2)	PGMEA (530)		
9	Polym.14 (80)	PAG.1 (1) PAG.12 (2)	-	トリエタノールアミン (0.1) 1,8 – ジアザビシクロウ ンデセン (0.05)	ACC.1 (0.5)	PGMEA (530)		
10	Palym.15 (80)	PAG.9 (2) PAG.7 (1)	-	-	_	EL/BA (510)		
11	Polym.16 (80)	PAG.9 (2) PAG.10 (1)	DRR.4 (8)	N.Nージメチルアセトア ミド (5.0)		EL_/BA (510)		
12	Polym,15 (50) Polym,17 (30)	PAG. 1 (4)	-	トリプチルアミン (0.03)	_	PGMEA (530)		
13	Polym.14 (35) Polym.19 (45)	PAG.9 (4)	_	N,N - ジエチルエタノー ルアミン (0.1)	ACC.1	PGMEA/ BL (530)		

【0291】 【表3】

	147					148			
寒		レジスト材料組成物(活弧内:組成比(単位:重量部))							
施例	ベース	酸発生剂	溶解制御剤	塩基性化合物	その他の 添加剤	有機溶剂			
14	Polym.13 (80)	PAG.1 (1) PAG.11 (2)	_	N.N.N' ーテトラメチ ルエチレンジアミン (0.05)	DYE,1 (1,2)	PGMEA (530)			
15	Polym.14 (80)	PAG.1 (1) PAG.11 (2)	-	ピペリジンエタノール (0.05)	DYE,2 (4)	PGMEA (530)			
16	Polym.15 (80)	PAG.1 (1) PAG.12 (2)	-		ACC.1 (0.2)	PGMEA (530)			
17	Polym.16 (80)	PAG.1 (1) PAG.12 (2)	_	ピペリジンエタノール (0.05)	DYE.2 (4) ACC.1 (0.2)	PGMEA (530)			
18	Polym.6 (80)	PAG.1 (1) PAG.13 (1)	DRR.1 (4) DRR.3 (4)	Nーメチルピロリドン (0.05)	-	PGMEA/ EP (530)			
19	Polym.6 (80)	PAG.1 (1) PAG.14 (1)	DRR2 (4) DRR4 (4)	N -メチルピロリドン (0.05)	-	PGMEA/ CH (630)			
20	Polym.26 (80)	PAG.1 (2)	-	トリス {2- (2-メトキ シメトキシ) エチル} ア ミン (0.1)	-	PGMEA (530)			
21	Polym.7 (80)	PAG,1 (2)	_	N-メチルピロリドン (0.05)	_	PGMEA (530)			
22	Polym.17 (80)	PAG.1 (1.5)	-	トリエタノールアミン (0.08)		PGMEA (630)			
23	Polym.20 (80)	PAG.1 (1) PAG.11 (2)	_	ピペリジンエタノール (0.05)	DYE.2 (4)	PGMEA (530)			
24	Polym.21 (80)	PAG.1 (1) PAG.11 (2)	-	ピペリジンエタノール (0.05)	DYE.2 (4)	PGMEA (530)			
2	Polym.22 (80)	PAG.1 (1) PAG.11 (2)	_	ピペリジンエタノール (0.05)	DYE.2 (4)	PGMEA (530)			
2	Polym.23 (80)	PAG.1 (1) PAG.11	-	ピペリジンエタノール (0.05)	DYE.2 (4)	PGMEA (630)			

[0292]

【表 4 】

比							
較例	ベース 樹脂	酸発生剤	溶解制御剤	塩基性化合物	その他の 添加剤	有機溶剤	
1	Polym,18 (80)	PAG.1 (2)		N - メチルピロリドン (0.05)	-	PGMEA (530)	
2	Polym.19 (80)	PAG.1 (2)	_	N - メチルピロリドン (0.05)	-	PGMEA (530)	
3	Polym.24 (80)	PAG-1 (2)	-	N -メチルピロリドン (0.05)	_	PGMEA (530)	
4	Polym.25 (80)	PAG.1 (2)	-	N-メチルピロリドン (0.05)		PGMEA (530)	

DGLM: ジエチレングリコールジメチルエーテル

EIPA:1-エトキシ-2-プロパノール

E L / B A : 乳酸エチル(8 5 重量%)と酢酸プチル

50 (15重量%)の混合溶液

特開平10-265524

150

149

PGMEA: プロピレングリコールモノメチルエーテル

アセテート

PGMEA/EP:プロピレングリコールモノメチルエ

ーテルアセテート(90重量%)とピルビン酸エチル

(10重量%) の混合溶液

PGMEA/CH:プロピレングリコールモノメチルエ

ーテルアセテート(90重量%)とシクロヘキサノン

(10重量%)の混合溶液

PGMEA/EL: プロピレングリコールモノメチルエ

ーテルアセテート(70重量%)と乳酸エチル(30重

量%)の混合溶液

[0293]

【表5】

実施	感度:	解像度	(μ m)	即時/PED2時間	耐熱性
例	Eop (mJ/cm²)	加岭	PED2時間	のプロファイル	es mater
1	6.0	0.20	0.20	矩形	0
2	7.0	0,20	0.20	矩形	0
3	8.0	0.20	0.20	炬形	0
4	30.0	0.18	0.20	矩形	0
5	35.0	0.18	0.20	矩形	0
6	25.0	0.18	0.18	炬形	0
7	18.0	0.18	0.18	矩形	0
8	31.0	0.18	0.18	矩形	0
9	30.0	0.18	0.18	炬形	0
10	26.0	0.18	0.18	矩形	0
11	20.0	0.18	0.18	炬形	0
12	24.0	0.18	0.18	矩形	0
13	22.0	0.18	0.18	俎形	0
14	23.0	0.20	0.20	若干順テーパー	0
15	24.0	0.20	0.20	岩干順テーパー	0
16	23.0	0.20	0.20	若干順テーバー	0
17	24.0	0.20	0.20	若干順テーパー	0
18	19.0	0.18	0.18	矩形	0
19	20.0	0.18	0.18	短形	0
20	20.0	0.18	0.18	矩形	0
21	21.0	0.18	0.18	矩形	0
22	28.0	0.20	0.20	矩形	0
23	24.0	0.18	0.18	矩形	0
24	20.0	0.18	0.18	矩形	0
25	24.0	0.20	0.20	矩形	0
26	18.0	0.18	0.18	矩形	0

耐熱性 〇:加熱前後のパターン形状の変化なし

[0294]

【表6】

1	5	
	_	

比 感度:		解像店	Ε (μπ)	即時/PED2時間	耐熱性
較例	感度: Eop (mJ/cm*)	即時	PED2時間	のプロファイル	III) MYEE
1	20.0	0.22	0.20	矩形/ 逆テーパー	×
2	22.0	0.22	解像せず	規形と	×
3	21.0	0.22	0.26	矩形/ Tートップ	×
4	17.0	0.38	0.24	矩形/ 逆チーパー	0

[0297]

【表7】

耐熱性 ○:加熱前後のパターン形状の変化なし ×:加熱後、微型れのためパターン劣化

【0295】次に、上記実施例1、4、11、14のレジスト組成物に、アセチレンアルコール誘導体として下記構造式のサーフィノールE1004(日信化学工業(株)製)を全体の0.05重量%となるように添加したレジスト組成物につき、パーティクル(異物)の増加に関する保存安定性を観察した。結果を下記表7に示す。この際、液中パーティクルカウンターとしてKLー20A(リオン(株)製)を使用し、40℃保存による加速試験での0.3μm以上のパーティクルサイズについてモニターした。

20

[0296]

【化96】

サーフィノールE1004

$$\begin{array}{c|c} (CH_{2}CH_{2}O)_{nr}-H \\ \hline O & CH_{3} \\ CH_{3} & | CHCH_{2}-C-C=C-C-CH_{2}CH \\ CH_{4} & | CH_{2}CH_{2}CH_{3} \\ \hline CH_{5} & | O \\ (CH_{2}CH_{2}O)_{nr}-H \\ \end{array}$$

m' + n' = 3.5

		滤過直後(個/ml)	無添加の場合の 4ヶ月後 (個/ml)	添加の場合の 4ヶ月後 (個/ml)
	1	4	25	6
寒	4	5	23	8
実施例	11	4	18	4
	14	4	22	5

フロントページの続き

(51) Int. Cl. *

識別記号

庁内整理番号

FΙ

502

技術表示箇所

HO1L 21/027

H01L 21/30

R

(72)発明者 名倉 茂広

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島 28-1 信越化学工業株式会社合成技術研究所内

(72)発明者 石原 俊信

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島 28-1 信越化学工業株式会社合成技術研究所内

•

€